

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002133

International filing date: 14 February 2005 (14.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-045010  
Filing date: 20 February 2004 (20.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 07 April 2005 (07.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

16.02.2005

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 4 年    2 月 2 0 日  
Date of Application:

出 願 番 号            特 願 2 0 0 4 - 0 4 5 0 1 0  
Application Number:  
[ST. 10/C]:            [ J P 2 0 0 4 - 0 4 5 0 1 0 ]

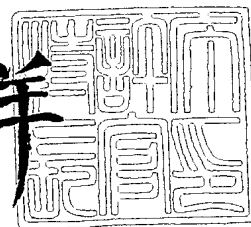
出    願    人            ダイキン工業株式会社  
Applicant(s):

2 0 0 5 年    3 月 2 4 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川

洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 JP-14453  
【提出日】 平成16年 2月20日  
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿  
【国際特許分類】 C08F 20/22  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社淀川製作  
                                所内  
    【氏名】 荒木 孝之  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社淀川製作  
                                所内  
    【氏名】 山下 恒雄  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社淀川製作  
                                所内  
    【氏名】 石川 卓司  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000002853  
    【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100065226  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 朝日奈 宗太  
    【電話番号】 06-6943-8922  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100098257  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 佐木 啓二  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100117112  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 秋山 文男  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 001627  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1  
    【包括委任状番号】 0315433

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

基材上にフォトリソレジスト層 (L1) と保護層 (L2) を有し、該保護層 (L2) が積層体の最表面側に形成されており、かつ保護層 (L2) が、

(1) 波長 193 nm 以上の紫外光での吸光係数が  $1.0 \mu\text{m}^{-1}$  以下、

(2) 現像液溶解速度が  $50 \text{ nm/sec}$  以上、かつ

(3) 純水に対する溶解速度が  $10 \text{ nm/min}$  以下

であることを特徴とする露光紫外光が波長 193 nm 以上である液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 2】

保護層 (L2) の現像液溶解速度が  $100 \text{ nm/sec}$  以上である請求項 1 記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 3】

保護層 (L2) の純水に対する溶解速度が  $5 \text{ nm/min}$  以下である請求項 1 または 2 記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 4】

保護層 (L2) の対水接触角が  $70^\circ$  以上である請求項 1～3 のいずれかに記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 5】

保護層 (L2) の対水接触角が  $80^\circ$  以上である請求項 1～3 のいずれかに記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 6】

保護層 (L2) が親水性官能基 Y を有する含フッ素重合体 (A1) からなる層である請求項 1～5 のいずれかに記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 7】

親水性の官能基 Y が OH 基、COOH 基、SO<sub>3</sub>H 基から選ばれる少なくとも 1 種である請求項 6 記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 8】

基材上にフォトリソレジスト層 (L3) を有するレジスト積層体であって、該フォトリソレジスト層 (L3) が該積層体の最表面に形成されており、該フォトリソレジスト層 (L3) が酸で解離してアルカリ可溶性基に変換可能な保護基 Y<sup>2</sup> を有する含フッ素重合体 (A2) と光酸発生剤 (B2) を含むことを特徴とする露光紫外光が波長 193 nm 以上である液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 9】

フォトリソレジスト層 (L3) の対水接触角が  $70^\circ$  以上である請求項 8 記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

## 【請求項 10】

フォトリソレジスト層 (L3) の対水接触角が  $80^\circ$  以上である請求項 8 記載の液浸リソグラフィー用レジスト積層体。

【書類名】明細書

【発明の名称】液浸リソグラフィーに用いるレジスト積層体

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体装置の製造等における微細パターンを形成するためのレジスト積層体に関し、水を液状媒体に用いる液浸リソグラフィーにおいて特に有用な、レジスト積層体およびそれを用いた液浸露光方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

半導体集積回路をはじめとする各種の電子部品は超微細加工が必要とされ、その加工技術にはレジストが広く用いられている。また、電子部品の多機能化、高密度化に伴い、形成されるレジストパターンの超微細化が求められている。

【0003】

現状、レジストパターンを形成するフォトリソグラフィー技術は、ArFエキシマレーザーにより発せられる波長193nmの紫外光を用いて露光する、ArFリソグラフィープロセスが先端技術として実用化されつつある。

【0004】

次世代の、より微細パターンの要求に対し、露光波長をさらに短波長化した、F2レーザーにより発せられる波長157nmの紫外光を用いて露光する、F2リソグラフィープロセスの開発が行われる一方で、実用化されつつあるArFリソグラフィーで用いるArF露光装置を用いて、更なる微細化に対応するリソグラフィー技術の提案も行われている。

【0005】

その一つとして、ArF露光装置における、縮小投影レンズとレジスト被膜を設けたウエハの間を、純水で満たす液浸露光技術が検討されている（非特許文献1）。

【0006】

従来のプロセス（ドライ法）では屈折率1の空气中に光を通過させていたのを、屈折率1.44の純水中を通過させることで、同一の露光光の入射角度においては、理論上、最小解像寸法（最小パターン線幅）を1/1.44にすることが可能となるものである。

【0007】

これら液浸露光技術を用いたArF露光は、開発済みの各種プロセスや装置を大幅に変更することなく、更なる微細パターン形成が可能となり期待されている。

【0008】

例えば、レジスト材料についても、波長193nmに対して透明な、従来のArFレジスト、つまり脂肪族環状構造を有する炭化水素系樹脂を主成分としたレジスト材料がそのまま検討されてきている。

【0009】

【非特許文献1】Immersion Optical Lithography at 193nm” (7/11/2003) Future Fab Intl. Volume 15 by Bruce W. Smith, Rochester Institute of Technology

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

しかしながら、液浸露光時は、縮小投影レンズとレジスト被膜の間を純水で満たすため、つまり、レジスト被膜が純水と接触するため、前記従来のArFレジストでは、吸水し易く、その結果、レジスト被膜に含まれる光酸発生剤やクエンチャーとして用いるアミン類が拡散したり、純水中へ溶出したりするため、目的のパターン形状が再現良く得られにくいという問題点が生じた。

【0011】

さらにはレジスト被膜の吸水や膨潤により、被膜強度が著しく低下したり、基盤との密着性が低下したりするため、形成したレジストパターンの強度が弱く、パターン倒れや、

欠落などの欠陥を生じやすくなった。

【0012】

本発明は、このような従来の課題を解決するべく鋭意研究して得られた新たな知見に基づいてなされたものであり、レジスト被膜を特定の層構成とすることで、ArFエキシマレーザー光のような短波長の露光光に対して透明で、さらに液浸露光時において、目的の形状の微細パターンを欠陥なく、再現良く形成可能な、レジスト積層体を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0013】

本発明者らは、純水を媒体とする液浸露光法に用いる、レジスト被膜、つまり、層構成やそれに用いる材料の種類などを鋭意検討した結果、特定の層構成および特定の材料でレジスト積層体を構成することで、従来のArF用のレジスト材料の層のみでは解決困難であった前記課題を改善できることを見出せた。

【0014】

すなわち、本発明の第一は、基材上にフォトレジスト層(L1)と保護層(L2)を有し、該保護層(L2)が積層体の最表面側に形成されており、かつ保護層(L2)が、  
(1) 波長193nm以上の紫外光での吸光係数が $1.0\mu\text{m}^{-1}$ 以下、  
(2) 現像液溶解速度が $50\text{nm}/\text{sec}$ 以上、かつ  
(3) 純水に対する溶解速度が $10\text{nm}/\text{min}$ 以下  
であることを特徴とする露光紫外光が波長193nm以上である液浸リソグラフィー用レジスト積層体に関する。

【0015】

また、本発明の第二は、基材上にフォトレジスト層(L3)を有するレジスト積層体であって、該フォトレジスト層(L3)が該積層体の最表面に形成されており、該フォトレジスト層(L3)が酸で解離してアルカリ可溶性基に変換可能な保護基 $\text{Y}^2$ を有する含フッ素重合体(A2)と光酸発生剤(B2)を含むことを特徴とする露光紫外光が波長193nm以上である液浸リソグラフィー用レジスト積層体に関する。

【発明の効果】

【0016】

本発明の第一および第二の発明のレジスト積層体によれば、波長193nm以上の紫外光で露光する、純水を液状媒体として用いる液浸リソグラフィーの露光工程で、目的の形状の微細パターンを欠陥なく、再現良く形成可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0017】

まず、本発明の第一は、前記のとおり、基材上にフォトレジスト層(L1)と保護層(L2)を有し、該保護層(L2)が積層体の最表面側に形成されており、かつ保護層(L2)が、  
(1) 波長193nm以上の紫外光での吸光係数が $1.0\mu\text{m}^{-1}$ 以下、  
(2) 現像液溶解速度が $50\text{nm}/\text{sec}$ 以上、かつ  
(3) 純水に対する溶解速度が $10\text{nm}/\text{min}$ 以下  
であることを特徴とする。

【0018】

これら、レジスト積層体は波長193nm以上の紫外光で露光する、純水を液状媒体として用いる液浸リソグラフィーの露光工程で効果的に利用可能である。

【0019】

つまり、本発明の第一のレジスト積層体は、ArFレジスト、KrFレジストなど、従来のレジスト材料を含むフォトレジスト層(L1)を有するレジスト被膜の最表面に、さらに、保護層(L2)を形成したものであり、保護層(L2)に特定の性質のものを使用することで、純水が接触することで生じる問題点を改善できるものである。

【0020】

本発明の第一のレジスト積層体において、最外層を形成する保護層は、波長 193 nm 以上の光線に対して透明であることが必要である。

【0021】

それによって、例えば、193 nm 波長を用いる ArF リソグラフィー、248 nm 波長を用いる KrF リソグラフィーにおいても純水を用いる液浸露光プロセスが有用に利用できる。

【0022】

具体的には、193 nm 以上の波長において、吸光係数で  $1.0 \mu\text{m}^{-1}$  以下、好ましくは、 $0.8 \mu\text{m}^{-1}$  以下、より好ましくは、 $0.5 \mu\text{m}^{-1}$  以下、最も好ましくは  $0.3 \mu\text{m}^{-1}$  以下である。

【0023】

保護層 (L2) の吸光係数が大きすぎると、レジスト積層体全体の透明性を低下させるため微細パターン形成時の解像度を低下させたり、パターン形状を悪化させたりするため好ましくない。

【0024】

また保護層 (L2) は、現像液、例えば 2.38% テトラメチルアンモニウムハイドロオキシド水溶液 (2.38% TMAH 水溶液) に対して良好な溶解性を有しながら、純水に対して溶解しにくい、または溶解速度が遅い性質のものが好ましい。

【0025】

具体的には、現像液に対する溶解速度は、後述する QCM 測定法で測定した 2.38% TMAH 水溶液に対する溶解速度で  $50 \text{ nm/sec}$  以上の層であり、好ましくは  $100 \text{ nm/sec}$  以上、より好ましくは  $200 \text{ nm/sec}$  以上、特に好ましくは  $300 \text{ nm/sec}$  以上である。

【0026】

現像液に対する溶解速度が低すぎると、微細パターン形成時の解像度を低下させたり、パターン形状が T-トップ状などになりやすく目的のものが得られにくく、好ましくない。

【0027】

一方、保護層 (L2) は純水に対して、逆に溶解しにくいことが好ましく、QCM 測定法で測定した、純水に対する溶解速度で  $10 \text{ nm/min}$  以下の層であり、好ましくは  $8 \text{ nm/min}$  以下、より好ましくは  $5 \text{ nm/min}$  以下、特に好ましくは  $2 \text{ nm/min}$  以下である。

【0028】

純水に対する溶解速度が、大きすぎると、保護層 (L2) による保護効果が不十分となり、前述の問題点の改善効果が不十分となるため好ましくない。

【0029】

また、保護層 (L2) は、現像液溶解速度を著しく低下させない範囲で、撥水性が高い方が好ましい。

【0030】

例えば、好ましくは対水接触角で  $70^\circ$  以上、より好ましくは  $75^\circ$  以上、特に好ましくは  $80^\circ$  以上であり、上限の好ましくは  $100^\circ$  以下、より好ましくは  $95^\circ$  以下、特に好ましくは  $90^\circ$  以下である。

【0031】

保護層 (L2) 表面の対水接触角が低すぎると、純水との接触後、水の浸透速度が早くなり、フォトリソ層 (L1) へ水が達しやすく、保護層 (L2) による保護効果が不十分となるため好ましくない。

【0032】

また、保護層 (L2) 表面の対水接触角が高すぎると、逆に現像液溶解速度が著しく低下するため好ましくない。

【0033】

また、さらに、保護層 (L2) は吸水性 (吸水速度) の低いものが好ましい。

【0034】

吸水性 (吸水速度) が高すぎると純水との接触後、水の浸透速度が早くなり、フォトレジスト層 (L1) へ水が達しやすく、保護層 (L2) による保護効果が不十分となるため好ましくない。

【0035】

例えば、吸水性 (吸水速度) は、QCM法により測定でき、吸水による重量増加速度 (吸水速度) として算出可能である。

【0036】

これらの性質を有する保護層 (L2) としては、撥水性または疎水性の部位と親水性の部位を有するポリマー材料からなるものが好ましく、例えば親水性の官能基 Y を有するポリマー材料からなるものが好ましい。

【0037】

なかでも、193 nm以上の波長においても透明性が高く、撥水性または疎水性の部位を有することから、親水性の官能基 Y を有する含フッ素重合体 (A1) からなることが好ましい。

【0038】

つまり、保護層 (L2) は親水性官能基 Y を有する含フッ素重合体 (A1) からなる層であって、前述の特性を有するものが好ましい。

【0039】

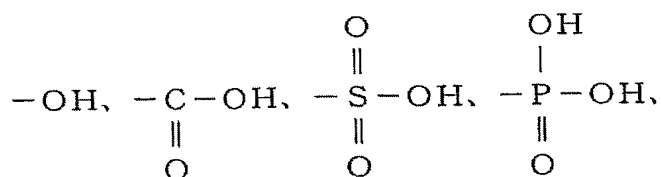
親水性の官能基は、現像液溶解性を付与できるものであれば良く、例えば、pKaで1以下の酸性OH基を含む官能基が好ましく、より好ましくはpKaで10以下、特に9.5以下である。

【0040】

具体的に親水性官能基 Y は、

【0041】

【化1】



【0042】

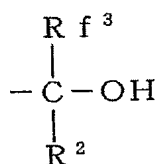
なかでも、透明性が高い点で、-OH基、-COOH基が好ましく、さらに吸水性が低くできる点で-OH基が好ましい。

【0043】

-OH基は、pKaを11以下の酸性とするために、OH基に直接結合する炭素原子に、含フッ素アルキル基または含フッ素アルキレン基が結合したものが好ましく、具体的には、下式：

【0044】

【化2】



【0045】

(式中、Rf<sup>3</sup>は炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基；R<sup>2</sup>は水素原子、炭素数1～10の炭化水素基および炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基から選ばれるもの) で表される部位を有することが



好ましい。

【0046】

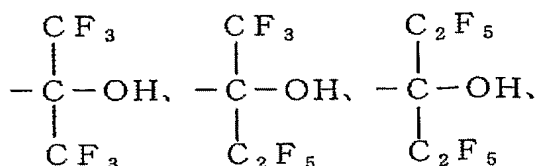
$R^2$ はなかでも炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基であることが好ましい。

【0047】

さらには、 $R^3$ 、 $R^2$ は共にパーフルオロアルキル基であることが好ましく、具体的には、

【0048】

【化3】



【0049】

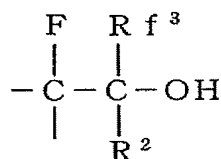
などの部位が好ましい。

【0050】

また更には、下式：

【0051】

【化4】

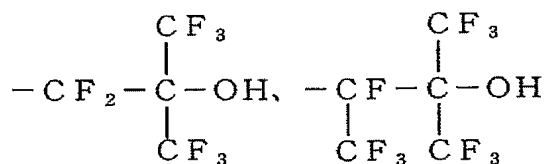


【0052】

(式中、 $R^3$ は炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基； $R^2$ は水素原子、炭素数1～10の炭化水素基および炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基から選ばれるもの)で表される部位を有するものが、水溶性、現像液溶解性の面でより好ましく、具体的には、

【0053】

【化5】



【0054】

などの部位を有するものが好ましい。

【0055】

親水性官能基Yを有する含フッ素重合体(A1)は、フッ素含有率で30質量%以上であることが好ましく、より好ましくは40質量%以上、特に好ましくは50質量%以上である。

【0056】

フッ素含有率が低くなりすぎると、撥水性が低くなったり、吸水性が大きくなりすぎるため好ましくない。

【0057】

一方、フッ素含有率の上限は75質量%であり、好ましくは70質量%、より好ましくは65質量%である。

【0058】

フッ素含有率が高すぎると、被膜の撥水性が高くなり過ぎて、現像液溶解速度を低下させたり、現像液溶解速度の再現性を悪くしたりするため好ましくない。

#### 【0059】

本発明の第一のレジスト積層体の保護層 (L2) に用いる、親水性官能基 Y を有する含フッ素重合体 (A1) の好ましい第一の具体例は、重合体主鎖に脂肪族環構造の繰り返し単位 (M2) を有するものである。

#### 【0060】

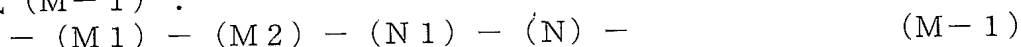
重合体主鎖の脂肪族環構造の繰り返し単位 (M2) は、通常、重合体主鎖に脂肪族環構造の構造単位 (M2) を与え得る単量体 (m2) を重合することによって得られ、単量体 (m2) にフッ素原子を含まない場合は、他の含フッ素単量体、具体的には含フッ素エチレン性単量体 (m1) と共重合することで重合体にフッ素原子が導入される。

#### 【0061】

親水性官能基 Y は、構造単位 M2 に有していてもよいし、他の構造単位中に含んでもよい。

#### 【0062】

主鎖に脂肪族環構造の繰り返し単位を有する含フッ素重合体 (A1) の好ましいものは、式 (M-1) :



(式中、構造単位 M1 は炭素数 2 または 3 のエチレン性単量体であって、少なくとも 1 個のフッ素原子を有する含フッ素エチレン性単量体 (m1) 由来の繰り返し単位；構造単位 M2 は重合体主鎖に脂肪族環構造を与え得る単量体 (m2) 由来の繰り返し単位；構造単位 N1 は単量体 (m1) および単量体 (m2) と共重合可能な単量体 (n1) 由来の繰り返し単位；構造単位 N は単量体 (m1)、単量体 (m2) および単量体 (n1) と共重合可能な単量体 (n) 由来の繰り返し単位であって、構造単位 M2 または N1 のいずれか少なくとも一方に親水性保護基 Y を有し、構造単位 M2 に Y を有する場合は構造単位 N1 と N は同じであってよい) であって、構造単位 M1 を 1~99 モル%、構造単位 M2 を 1~99 モル%、構造単位 N1 を 0~98 モル%、構造単位 N を 0~98 モル% 含む含フッ素重合体である。

#### 【0063】

まず、式 (M-1) の含フッ素重合体において、重合体主鎖にフッ素原子を導入できる含フッ素エチレン性単量体 (m1) は重合性、特にラジカル重合性の炭素-炭素二重結合を 1 つ有する炭素数 2 または 3 の含フッ素エチレン性単量体であって少なくとも 1 個のフッ素原子を有する単量体である。

#### 【0064】

かかる含フッ素エチレン性単量体 (m1) は重合性の炭素-炭素二重結合を 1 つ有するモノエン化合物であって、重合によっても主鎖中に環構造を有する繰り返し単位は形成しない。

#### 【0065】

これらの含フッ素エチレン性単量体 (m1) 由来の構造単位により、フッ素原子を効果的に導入できるため、保護層 (L2) に用いる場合、良好な、撥水性、耐水性、防水性を付与できる点で好ましい。また、透明性においても特に効果的である。

#### 【0066】

好ましい含フッ素エチレン性単量体 (m1) としては、エチレンまたはプロピレンの水素原子の少なくとも 1 つがフッ素原子に置換したものがあげられる。他の水素原子はフッ素原子以外のハロゲン原子に置換されていてもよい。

#### 【0067】

なかでもフッ素原子が炭素-炭素二重結合を構成する炭素原子に少なくとも 1 個結合した単量体であることが好ましい。それによって、繰り返し単位 (M1) に、つまり重合体主鎖中にフッ素原子を導入でき、真空紫外領域において特に優れた透明性を与える含フッ素重合体が効果的に得られる。

## 【0068】

具体的には、テトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、フッ化ビニリデン、フッ化ビニル、トリフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、 $\text{CH}_2=\text{CFCF}_3$ から選ばれる少なくとも1種の単量体が好ましくあげられる。

## 【0069】

なかでもテトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、フッ化ビニリデンまたはヘキサフルオロプロピレンの少なくとも1種または2種以上の混合物であることが透明性の点で特に好ましく、とりわけテトラフルオロエチレンおよび／またはクロロトリフルオロエチレンが好ましい。

## 【0070】

ついで、式(M-1)の含フッ素重合体において、まず、重合体主鎖に脂肪族環構造の構造単位(M2)を与え得る単量体(m2)について説明する。

## 【0071】

かかる単量体(m2)は、レジスト用途に用いた場合ドライエッチング耐性を向上させる脂肪族環構造の構造単位(M2)を重合体主鎖中に導入することができる。

## 【0072】

単量体(m2)は、ラジカル重合性の炭素-炭素不飽和結合を環構造中に有する不飽和環状化合物から選ばれるものであってもよいし、ジエン化合物の環化重合により主鎖に環構造を形成させることができる非共役ジエン化合物から選ばれるものであってもよい。

## 【0073】

また単量体(m2)は、その単量体中に親水性官能基Yを有していてもよいし有してなくてもよい。

## 【0074】

この単量体(m2)を(共)重合することによって、主鎖に単環構造または複環構造の脂肪族環構造単位を有する重合体を得ることができる。

## 【0075】

単量体(m2)の好ましい第1は、ラジカル重合性の炭素-炭素不飽和結合を有し、ポリマー主鎖に単環または複環構造を形成できる単量体であって、かつ親水性官能基Yを有さない単量体(m2-1)である。

## 【0076】

具体的には、親水性官能基Yを有さない単環状の脂肪族不飽和炭化水素化合物からなる単量体(m2-1a)、親水性官能基Yを有しない複環状の脂肪族不飽和炭化水素化合物からなる単量体(m2-1b)、または後述する親水性官能基Yを有しない環化重合可能な非共役ジエン化合物(m2-1c)から選ばれるものである。

## 【0077】

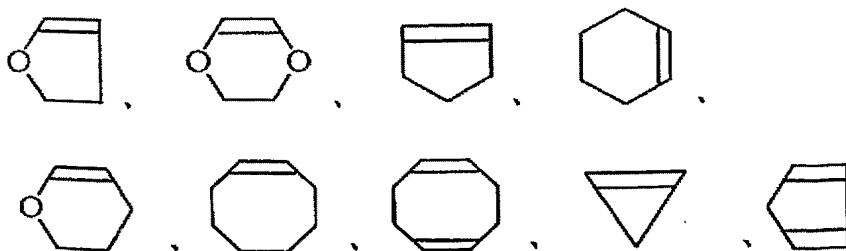
親水性官能基Yを有しない単環状の単量体(m2-1a)は環構造中にエーテル結合を含んでもよい3員環～8員環構造の脂肪族不飽和炭化水素化合物であることが好ましい。

## 【0078】

単量体(m2-1a)は、具体的には、

## 【0079】

## 【化6】



## 【0080】

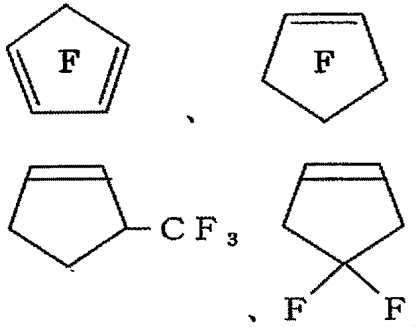
などが好ましくあげられる。

## 【0081】

さらに、これら単量体 (m2-1a) の水素原子の一部または全部がフッ素原子で置換された単量体であってもよく、たとえば、

## 【0082】

## 【化7】



## 【0083】

などが好ましくあげられる。

## 【0084】

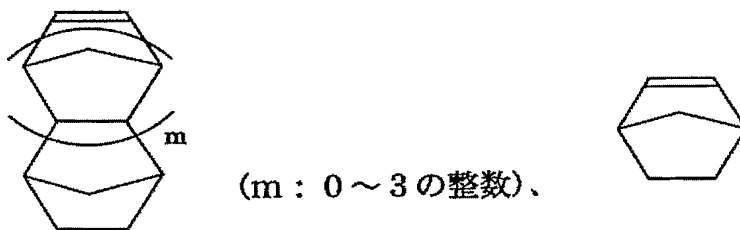
前記、単量体 (m2-1) のもう一方は、重合体主鎖中に脂肪族複環構造を有する構造単位を与え、かつ親水性官能基 Y を有しない脂肪族複環構造を有する単量体 (m2-1b) であり、好ましい単量体 (m2-1b) はノルボルネン誘導体である。

## 【0085】

親水性官能基 Y を有していない脂肪族複環構造を有する単量体 (m2-1b) は、具体的には、

## 【0086】

## 【化8】



## 【0087】

などがあげられる。

## 【0088】

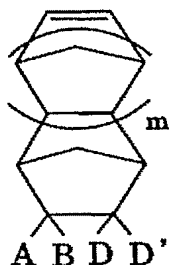
上記例示のノルボルネン類の環構造にフッ素原子を導入したものであってもよく、フッ素原子を導入することによりドライエッチング耐性を低下させずに撥水性、耐水性、防水性を付与でき、さらには透明性を向上できる。

## 【0089】

具体的には、式：

## 【0090】

## 【化9】

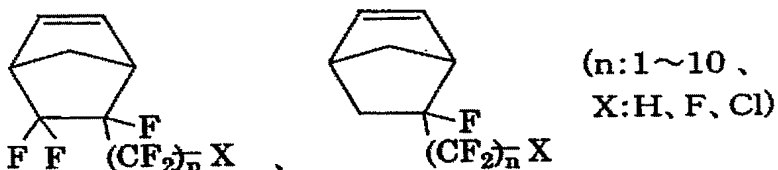
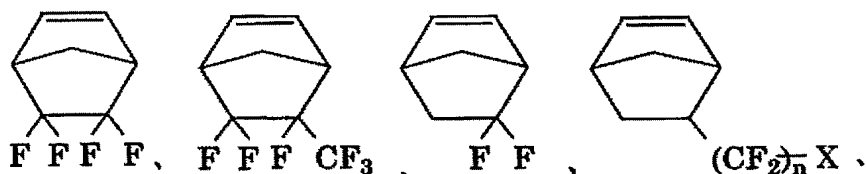


## 【0091】

(式中、A、B、DおよびD' は同じかまたは異なり、いずれもH、F、炭素数1～10のアルキル基または炭素数1～10の含フッ素アルキル基；mは0～3の整数。ただし、A、B、D、D' のいずれか1つはフッ素原子を含む) で示される含フッ素ノルボルネンであり、具体的には、

## 【0092】

## 【化10】



(n:1～10、  
X:H、F、Cl)

## 【0093】

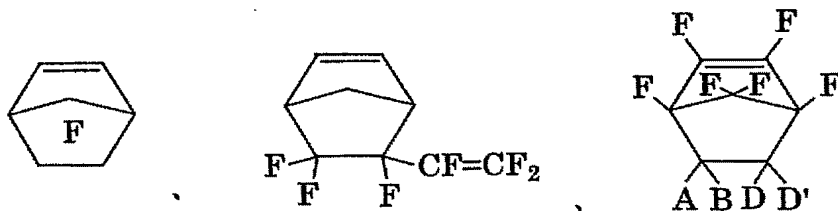
などで示される含フッ素ノルボルネンがあげられる。

## 【0094】

そのほか、

## 【0095】

## 【化11】



(A、B、D、D' はH、F、  
炭素数1～10のアルキル基  
または含フッ素アルキル基)

## 【0096】

などのノルボルネン誘導体もあげられる。

## 【0097】

単量体(m2)の好ましい第2は、ラジカル重合性の炭素-炭素不飽和結合を有し、ポリマー主鎖に単環または複環構造を形成できる単量体であって、かつ親水性官能基Yを有する単量体(m2-2)である。

## 【0098】

詳しくは、親水性官能基Yを有する単環状の脂肪族不飽和炭化水素化合物からなる単量

体 (m2-2a)、親水性官能基 Y を有する複環状の脂肪族不飽和炭化水素化合物からなる単量体 (m2-2b)、または後述する環化重合可能な非共役ジエン化合物であって親水性官能基 Y を有する単量体 (m2-2c) から選ばれるものである。

## 【0099】

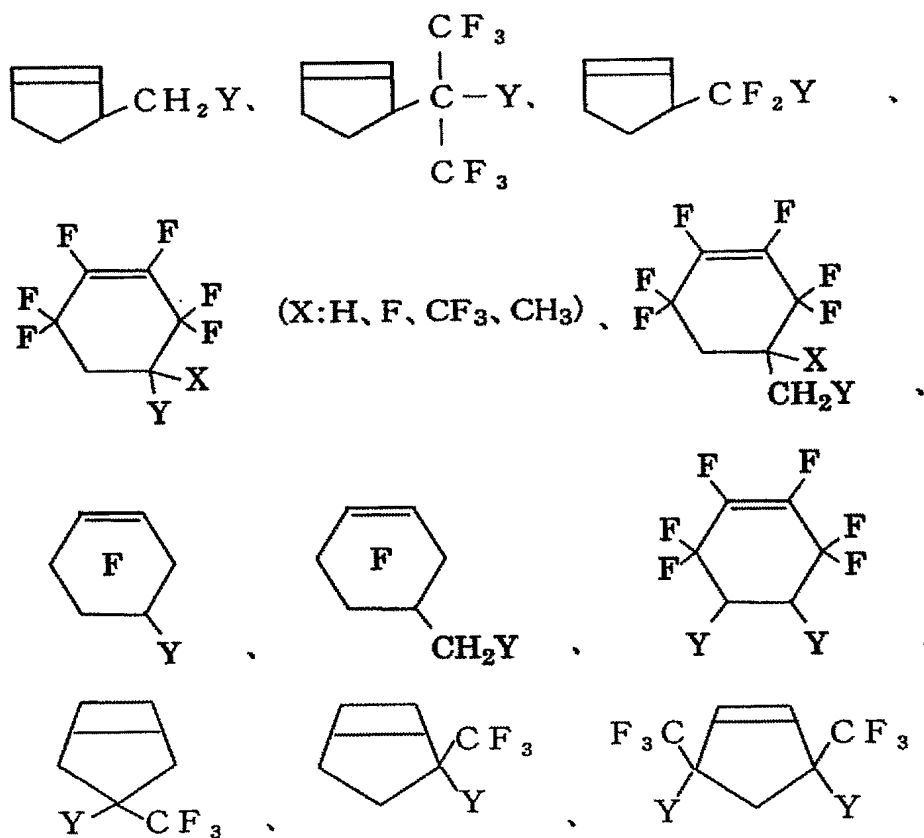
なかでも親水性官能基 Y を有する単環状の単量体 (m2-2a) は環構造中にエーテル結合を含んでいてもよい 3 員環～8 員環構造の不飽和炭化水素化合物であることが好ましい。また前述と同様、単量体 (m2-2a) の水素原子の一部またはすべてがフッ素原子で置換された単量体であってもよい。

## 【0100】

親水性官能基 Y を有する単環状の単量体 (m2-2a) は、具体的には、

## 【0101】

## 【化12】



## 【0102】

などの単量体があげられる。

## 【0103】

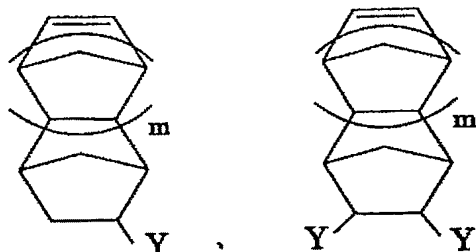
前記、親水性官能基 Y を有する単量体 (m2-2) のもう一方は、重合体主鎖中に脂肪族複環構造を有する構造単位を与え、かつ親水性官能基 Y を有する脂肪族複環構造を含む単量体 (m2-2b) であり、より好ましい単量体 (m2-2b) は親水性官能基 Y を有するノルボルネン誘導体である。

## 【0104】

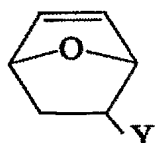
親水性官能基 Y を有している脂肪族複環構造を含む単量体 (m2-2b) は、具体的には、

## 【0105】

## 【化13】



(m: 0~3の整数)



## 【0106】

などがあげられる。

## 【0107】

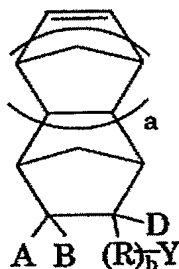
さらに親水性官能基Yを有する脂肪族複環構造を含む単量体 (m2-2b) は、環構造に結合した水素原子の一部またはすべてをフッ素原子に置換したものであってもよく、このものは重合体にさらなる撥水性、耐水性、防水性、さらには透明性を付与できる点で好ましい。

## 【0108】

具体的には、

## 【0109】

## 【化14】



## 【0110】

(式中、A、BおよびDは同じかまたは異なり、いずれもH、F、炭素数1~10のアルキル基または炭素数1~10のエーテル結合を有していてもよい含フッ素アルキル基；Rは炭素数1~20の2価の炭化水素基、炭素数1~20の含フッ素アルキレン基または炭素数2~100のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基；aは0~5の整数；bは0または1。ただし、bが0またはRがフッ素原子を含まない場合はA、B、Dのいずれか1つはフッ素原子またはエーテル結合を有していてもよい含フッ素アルキル基である) で表わされる含フッ素ノルボルネン誘導体があげられる。

## 【0111】

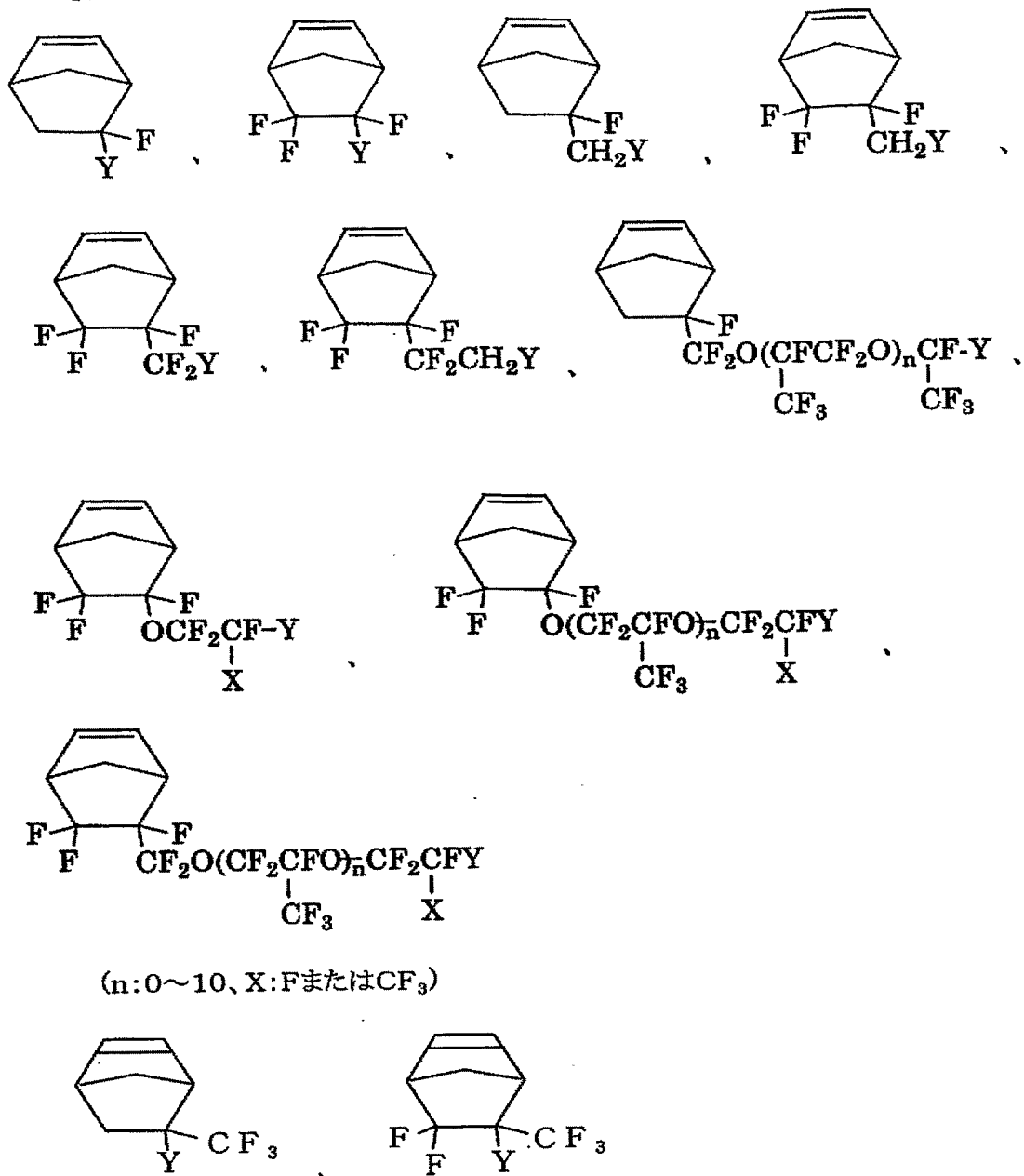
これらのなかでも、A、B、Dのいずれかがフッ素原子またはフッ素原子を含むものであることが好ましく、またはA、B、Dにフッ素原子が含まれない場合はRのフッ素含有率が50重量%以上、より好ましくは60重量%以上、特に70重量%以上であることが好ましく、さらにはパーフルオロアルキレン基であることが、重合体に透明性を付与できる点でさらに好ましい。

## 【0112】

具体的には、

## 【0113】

## 【化15】



## 【0114】

などで示されるノルボルネン誘導体があげられる。

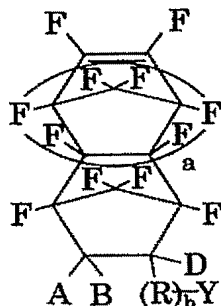
## 【0115】

またさらに、

## 【0116】



## 【化16】



## 【0117】

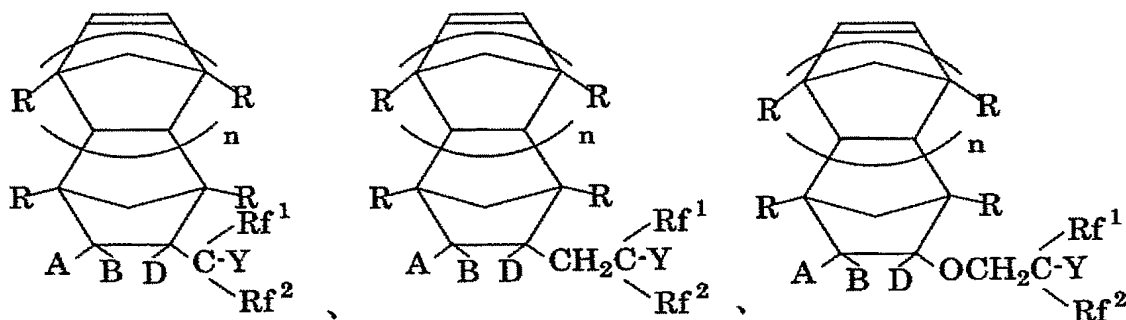
(式中、A、BおよびDは同じかまたは異なり、いずれもH、F、炭素数1～10のアルキル基または炭素数1～10のエーテル結合を有してもよい含フッ素アルキル基；Rは炭素数1～20の2価の炭化水素基、炭素数1～20の含フッ素アルキレン基または炭素数2～1000のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基；aは0～5の整数；bは0または1)で表わされる含フッ素ノルボルネン誘導体などがあげられる。

## 【0118】

またさらに、親水性官能基Yを有する脂肪族複環構造を含む単量体 ( $m2 - 2b$ ) の好ましいものとして、式：

## 【0119】

## 【化17】



## 【0120】

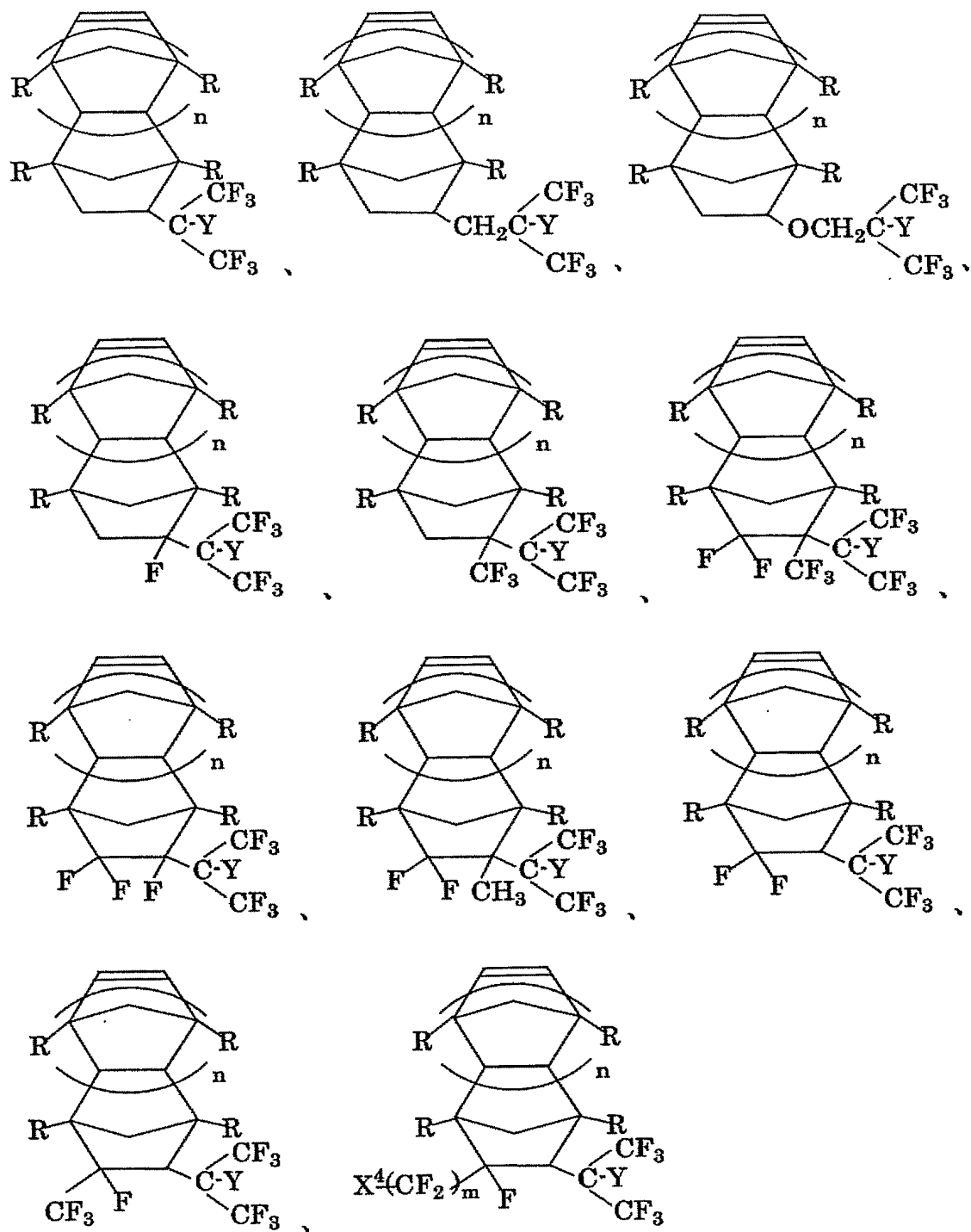
(式中、 $Rf^1$ 、 $Rf^2$ は同じかまたは異なり、炭素数1～10の含フッ素アルキル基またはエーテル結合を有する含フッ素アルキル基；A、B、Dは同じかまたは異なり、いずれもH、F、Cl、炭素数1～10のアルキル基または炭素数1～10のエーテル結合を含んでもよい含フッ素アルキル基；RはHまたは炭素数1～10のアルキル基；nは0～5の整数)で示される含フッ素ノルボルネン誘導体などがあげられる。

## 【0121】

具体的には、たとえば

## 【0122】

【化 18】



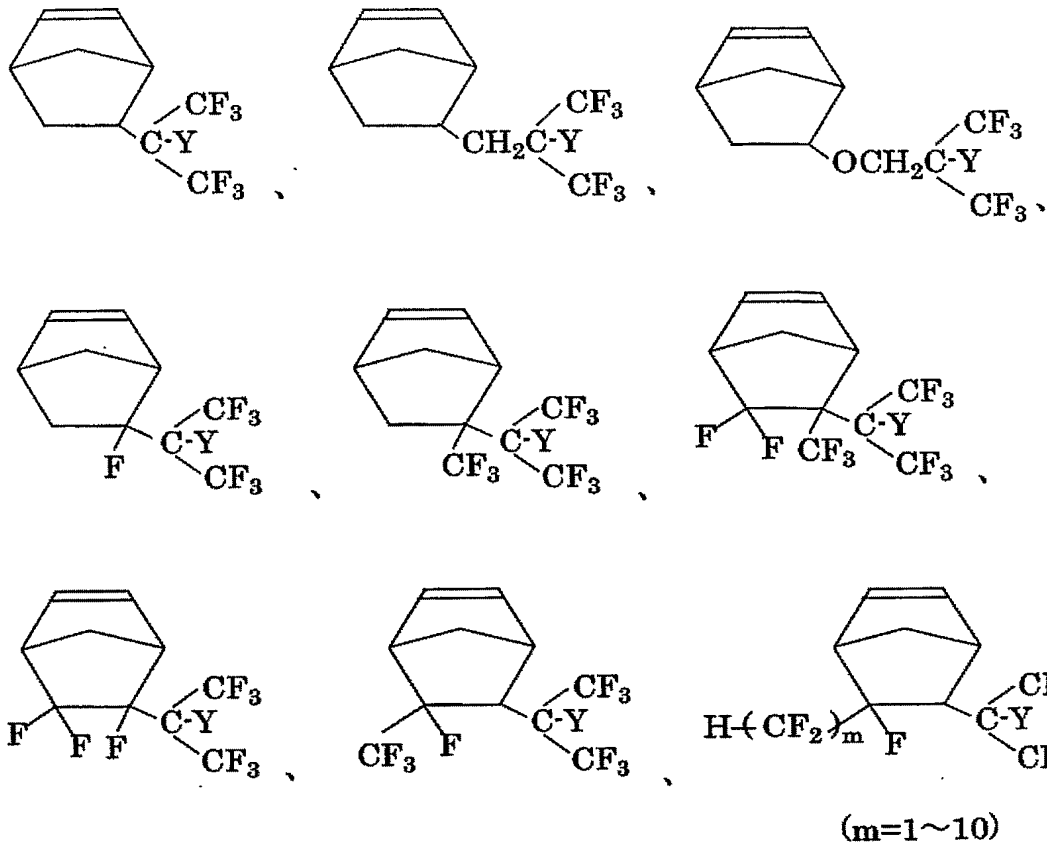
(R、nは前記と同じ；X<sup>4</sup>=H、F  
またはCl；m=1~10)

【0123】  
などがあげられる。

【0124】  
より具体的には、

【0125】

## 【化19】



## 【0126】

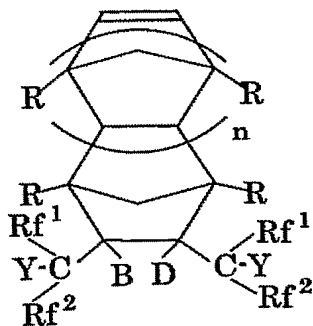
などが好ましくあげられる。

## 【0127】

その他、式：

## 【0128】

## 【化20】



## 【0129】

(式中、 $\text{Rf}^1$ 、 $\text{Rf}^2$ は同じかまたは異なり、炭素数1~10の含フッ素アルキル基またはエーテル結合を有する含フッ素アルキル基； $\text{B}$ 、 $\text{D}$ は同じかまたは異なり、いずれも $\text{H}$ 、 $\text{F}$ 、 $\text{C1}$ 、炭素数1~10のアルキル基または炭素数1~10のエーテル結合を含んでもよい含フッ素アルキル基； $\text{R}$ は $\text{H}$ または炭素数1~10のアルキル基； $n$ は0~5の整数)で示されるノルボルネン誘導体もあげられる。

## 【0130】

これら例示の脂肪族複環構造を含む単量体 ( $m2-1b$ )、( $m2-2b$ )は、重合体にドライエッチング耐性を付与できる点で、また撥水性、耐水性、防水性を付与できる点

で、特に液浸露光用の保護層の原料として好ましい。

【0131】

特にフッ素原子を複環構造に含むノルボルネン誘導体は、撥水性、耐水性、防水性さらには透明性の点で好ましい。

【0132】

また、親水性官能基 Y を有するノルボルネン誘導体 (m2-2b) は重合体に効率的に現像液溶解性を付与する官能基を導入でき、結果的に透明性、ドライエッチング耐性において有利となるため好ましい。

【0133】

単量体 (m2) の好ましい第3は、重合により脂肪族環構造を形成し得るフッ素原子を有していてもよい非共役のジエン化合物である。非共役ジエン化合物は、主鎖中に環構造の構造単位を有する重合体を効率よく与えることができ、前述と同様、真空紫外領域の透明性も改善できるものである。

【0134】

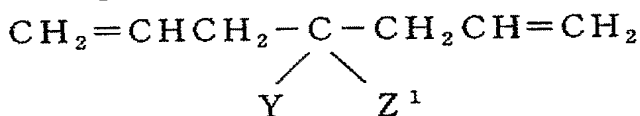
非共役ジエン化合物としては、たとえば環化重合し主鎖に単環構造を与える特定のジビニル化合物が好ましくあげられ、親水性官能基 Y を有さないもの (m2-1c)、または親水性官能基 Y を有するもの (m2-2c) である。

【0135】

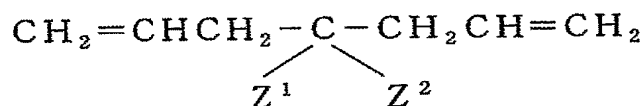
具体例としては、たとえばフッ素原子や親水性官能基 Y を有していてもよい式：

【0136】

【化21】



や



【0137】

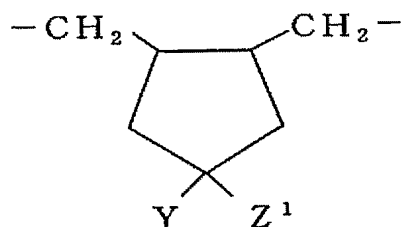
(式中、Z<sup>1</sup>およびZ<sup>2</sup>は同じか異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～5のエーテル結合を有していてもよい炭化水素基、炭素数1～5のエーテル結合を有していてもよい含フッ素アルキル基)で示されるジアリル化合物があげられる。

【0138】

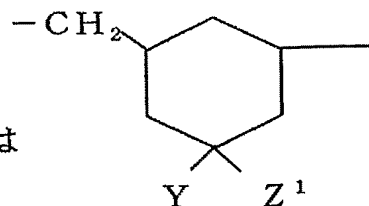
このジアリル化合物をラジカル環化重合することにより、

【0139】

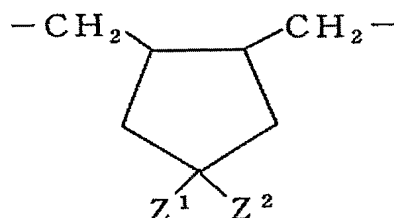
## 【化 2 2】



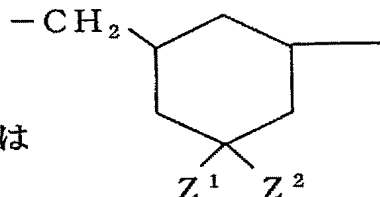
または



や



または



## 【0 1 4 0】

(式中、 $Z^1$ 、 $Z^2$ は前記と同じ)で示される主鎖中に単環状の構造単位を形成することができる。

## 【0 1 4 1】

保護層(L2)に用いる親水性官能基Yを有する含フッ素重合体は、脂肪族環構造を与え得る単量体(m2)のうち親水性官能基Yを有する単量体(m2-2)、つまり前述の(m2-2a)、(m2-2b)または(m2-2c)の中から選ばれる少なくとも1種の単量体由来の構造単位を導入することで得ることができる。

## 【0 1 4 2】

または、単量体(m2)として親水性官能基Yを有さない単量体(m2-1)を用いる場合、共単量体(n1)のうちで親水性官能基Yを有する単量体(n1-2)を単量体(m2)に加えて共重合し、構造単位(M2)に加え、親水性官能基Yを有する構造単位(N1-2)を導入してもよい。

## 【0 1 4 3】

任意の構造単位(N1-2)に親水性官能基Yを導入できる単量体(n1-2)としては、共重合可能な親水性官能基Yを有するエチレン性単量体が好ましい。

## 【0 1 4 4】

具体的には親水性官能基Yを有するアクリル系単量体、親水性官能基Yを有する含フッ素アクリル系単量体、親水性官能基Yを有するアリルエーテル系単量体、親水性官能基Yを有する含フッ素アリルエーテル系単量体、親水性官能基Yを有するビニルエーテル系単量体、親水性官能基Yを有する含フッ素ビニルエーテル系単量体などが好ましい。

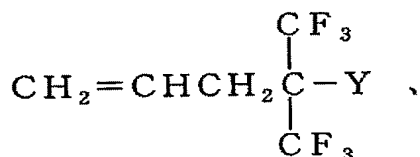
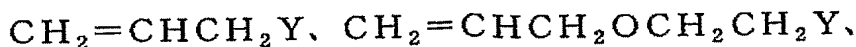
## 【0 1 4 5】

より具体的には、

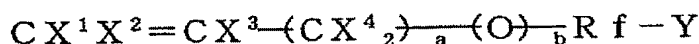
(メタ)アクリル酸、 $\alpha$ -フルオロアクリル酸、 $\alpha$ -トリフルオロメチルアクリル酸、*t*-ブチル(メタ)アクリレート、*t*-ブチル- $\alpha$ -フルオロアクリレート、*t*-ブチル- $\alpha$ -トリフルオロメチルアクリレート、

## 【0 1 4 6】

【化23】



式:



【0147】

(式中、 $\text{X}^1$ および $\text{X}^2$ は同じかまたは異なり、いずれもHまたはF;  $\text{X}^3$ はH、F、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ;  $\text{X}^4$ はH、Fまたは $\text{CF}_3$ ; Rfは炭素数1~40の含フッ素アルキレン基または炭素数2~100のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基; aは0または1~3の整数; bは0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体である。

【0148】

なかでも式:



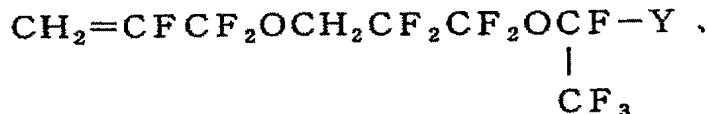
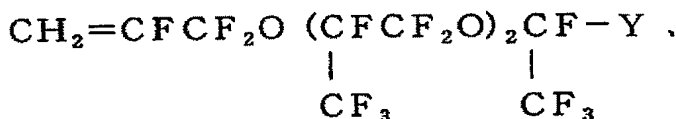
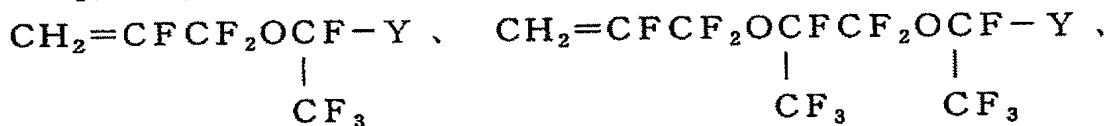
(式中、Rfは前記と同じ)で示される含フッ素アリルエーテル化合物が好ましい。

【0149】

より具体的には、

【0150】

【化24】

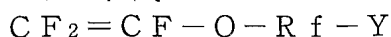


【0151】

などの含フッ素アリルエーテル化合物が好ましくあげられる。

【0152】

また、式:



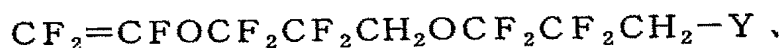
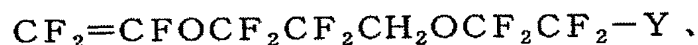
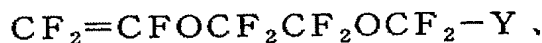
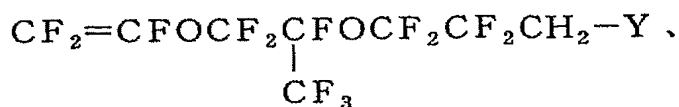
(式中、Rfは前記と同じ)で示される含フッ素ビニルエーテル化合物が好ましい。

【0153】

より具体的には、

【0154】

【化25】

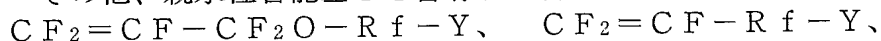


【0155】

などの含フッ素ビニルエーテル化合物があげられる。

【0156】

その他、親水性官能基Yを含有する含フッ素エチレン性単量体としては、

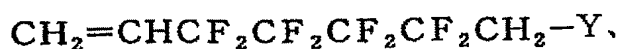
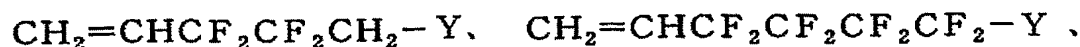
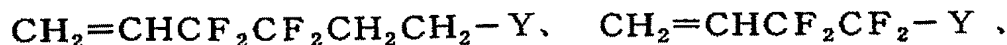
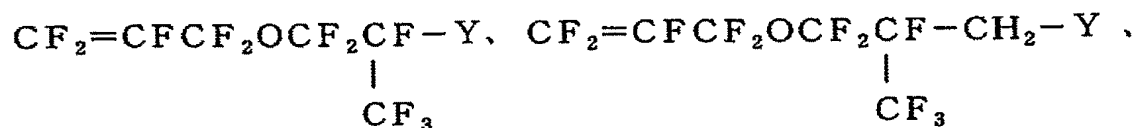
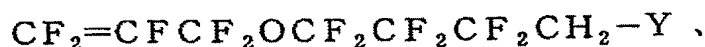


(Rfは前記と同じ)

などの単量体があげられ、より具体的には、

【0157】

【化26】



【0158】

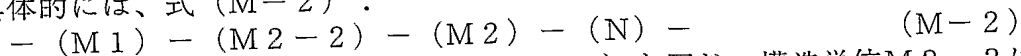
などがあげられる。

## 【0159】

式(M-1)の含フッ素重合体は、なかでも脂肪族環構造を与え得る単量体(m2)のうち親水性官能基Yを有する単量体(m2-2)、つまり前述の(m2-2a)、(m2-2b)または(m2-2c)の中から選ばれる少なくとも1種の単量体由来の構造単位を有することが、ドライエッチング耐性が良好な点で好ましい。

## 【0160】

具体的には、式(M-2)：



(式中、構造単位M1、M2は前記式(M-1)と同じ；構造単位M2-2は重合体主鎖に脂肪族環構造を与え得る単量体であって、親水性官能基Yを有する単量体(m2-2)由来の繰り返し単位；構造単位Nは単量体(m1)、(m2-2)および単量体(m2)と共重合可能な単量体(n)由来の繰り返し単位)であって、構造単位M1を1～99モル%、構造単位M2-2を1～99モル%、構造単位M2を0～98モル%、構造単位Nを0～98モル%含むレジスト用含フッ素重合体である。

## 【0161】

式(M-2)において、構造単位(M2-2)は前述の(m2-2a)、(m2-2b)または(m2-2c)の具体例のなかから選ばれるものが同様に好ましく、なかでもノルボルネン誘導体(m2-2b)由来の構造単位であることが、ドライエッチング耐性が良好な点で好ましい。

## 【0162】

構造単位M1、M2は、式(M-1)の含フッ素重合体における、好ましい具体例(ただし構造単位M2は前述の構造単位M2-2以外のもの)が同様に利用できる。

## 【0163】

また、式(M-1)、(M-2)の含フッ素重合体において、任意の構造単位N1、Nに親水性官能基Yを有する構造単位を用いる場合、前述の親水性官能基Yを有するエチレン性単量体n1-2と同様のものが好ましく例示できる。

## 【0164】

本発明の製造法では、単量体(m1)、(m2)、(m2-2)または(n1-2)に加え、さらに任意の単量体として、ラジカル重合性の単量体(n1)を、得られる含フッ素共重合体に別異の特性、たとえば機械的強度や塗工性などを改善する目的で共重合してもよい。

## 【0165】

そうした任意の単量体(n1)としては、上記共単量体(n1-2)のほか、他の構造単位(M1)を構成するための単量体(m1)および(m2)と共重合できるものから選ばれる。

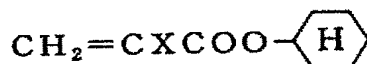
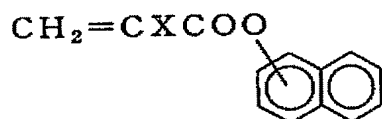
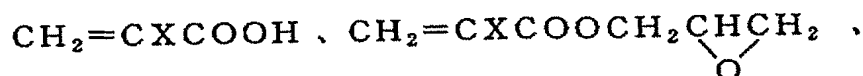
たとえば、

アクリル系単量体(ただし(n1-2)で記載の単量体は除く)：

## 【0166】



【化 27】

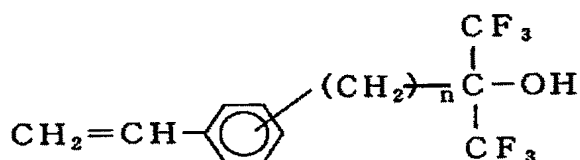
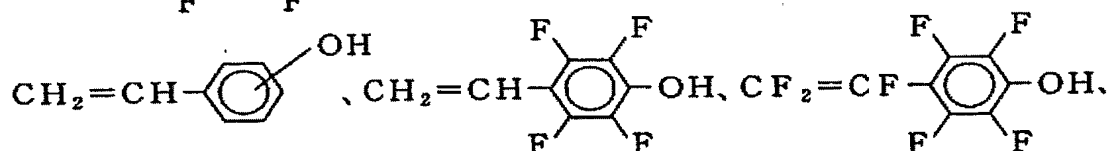
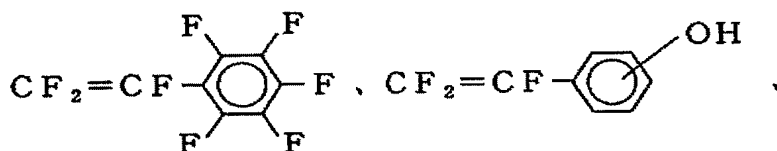
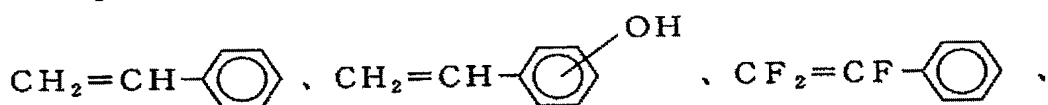
(X: H, CH<sub>3</sub>, F, CF<sub>3</sub>から選ばれるもの)

【0167】

スチレン系単量体:

【0168】

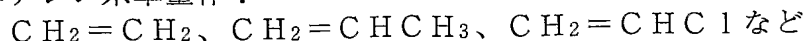
【化 28】



(n: 0~2の整数)

【0169】

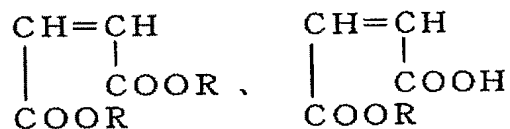
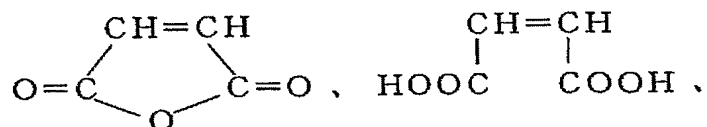
エチレン系単量体:



マレイン酸系単量体:

【0170】

【化29】



(Rは炭素数1～20の炭化水素基)

【0171】

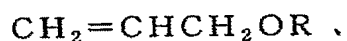
アリル系単量体:

 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{COOH}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Br}$  など

アリルエーテル系単量体:

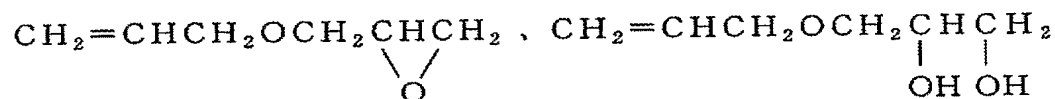
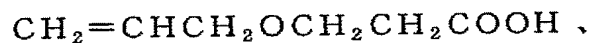
【0172】

【化30】



(R: 炭素数1～20の炭化水素基)

(n: 1～10, X: H, Cl, F)

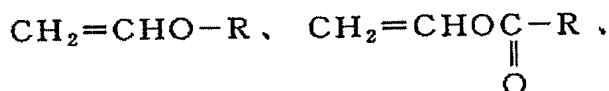


【0173】

その他の単量体:

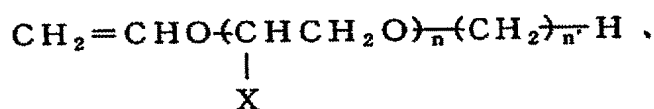
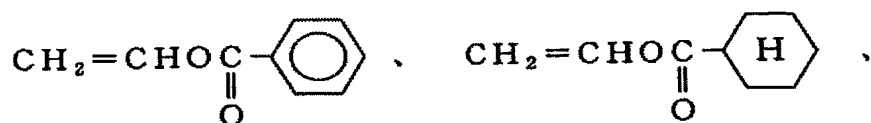
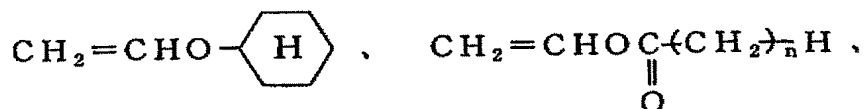
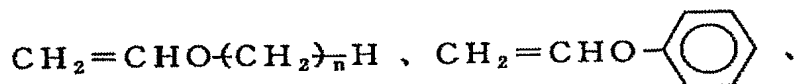
【0174】

## 【化 3 1】



(Rはフッ素で置換されてもよい炭素数1~20のアルキル基)、

より具体的には、



(n: 1~20、n': 0~5、X: HまたはCH<sub>3</sub>)

## 【0175】

などがあげられる。

## 【0176】

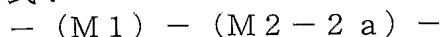
本発明の製造法で得られる式 (M-1)、(M-2) の含フッ素重合体の分子量は、数平均分子量で1000~100000、好ましくは2000~50000、より好ましくは2000~10000であり、重量平均分子量で2000~200000、好ましくは3000~50000、より好ましくは3000~10000である。

## 【0177】

親水性官能基Yを有する含フッ素重合体 (A1) としては、より具体的には、つぎの重合体が好ましい。

## 【0178】

(I) 式:



(式中、M1は炭素数2または3のエチレン性単量体であって少なくとも1個のフッ素原子を有する単量体 (m1) 由来の構造単位; M2-2aは単環状の脂肪族不飽和炭化水素化合物に親水性官能基Yを有するフッ素原子を有していてもよい単量体 (m2-2a) に由来する構造単位) で示される含フッ素重合体。

## 【0179】

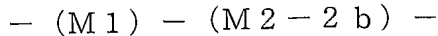
構造単位 (M1) と (M2-2a) との組成割合は、通常、80/20~20/80モル%比、好ましくは70/30~30/70モル%比、特に好ましくは60/40~40/60モル%比である。

## 【0180】

単量体の具体例としては、前述の単量体 (m1) の具体例、および単量体 (m2-2a) の具体例が好ましく例示できる。

## 【0181】

(II) 式:



(式中、M1は前記と同じ；(M2-2b)は前述の親水性官能基Yを有する脂肪族複環構造含有単量体(m2-2b)、特にノルボルネン誘導体由来の構造単位)で示される含フッ素重合体。

【0182】

構造単位(M1)と(M2-2b)との組成割合は、通常、80/20~20/80モル%比、好ましくは70/30~30/70モル%比、特に好ましくは60/40~40/60モル%比である。

【0183】

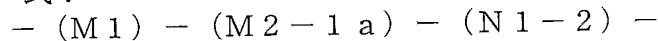
具体的な単量体としては、前述の単量体(m1)の具体例、および単量体(m2-2b)の具体例が好ましく例示できる。

【0184】

これら(I)、(II)の含フッ素重合体はその重合体自体、ドライエッチング耐性と撥水性、耐水性、防水性に優れており、さらには透明性に優れる。

【0185】

(III) 式:



(式中、M1は前記と同じ；M2-1aは重合性の炭素-炭素不飽和結合を環構造中に有し親水性官能基Yを有していない単環状の単量体(m2-1a)由来の構造単位；N1-2は親水性官能基Yを有する共重合可能なエチレン性単量体(n1-2)由来の構造単位)で示される含フッ素重合体。

【0186】

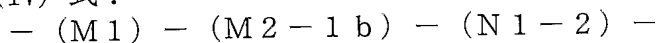
構造単位(M1)と(M2-1a)と(N1-2)との組成割合は、(M1)+(M2-1a)+(N1-2)=100モル%としたとき、(M1)+(M2-1a)/(N1-2)が通常、90/10~20/80モル%比、好ましくは80/20~30/70モル%比、特に好ましくは70/30~40/60モル%比である。

【0187】

具体的な単量体としては、前述の単量体(m1)および(m2-1a)の具体例、および単量体(n1-2)の具体例が好ましく例示できる。

【0188】

(IV) 式:



(式中、M1、N1-2は前記と同じ；M2-1bは親水性官能基Yを有していない脂肪族複環構造含有単量体(m2-1b)、特にノルボルネン誘導体由来の構造単位)で示される含フッ素重合体。

【0189】

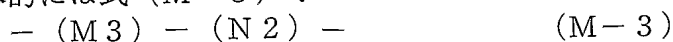
構造単位(M1)と(M2-1b)と(N1-2)との組成割合は、(M1)+(M2-1b)+(N1-2)=100モル%としたとき、(M1)+(M2-1b)/(N1-2)が通常、90/10~20/80モル%比、好ましくは80/20~30/70モル%比、特に好ましくは70/30~40/60モル%比である。

【0190】

本発明の保護層に用いる含フッ素重合体(A1)の好ましい第二は、親水性官能基Yを有する含フッ素エチレン性単量体由来の構造単位(M3)を有するものであり、純水に対する撥水性、耐水性、防水性と現像液溶解性を両立でき、さらに透明性においても好ましい。

【0191】

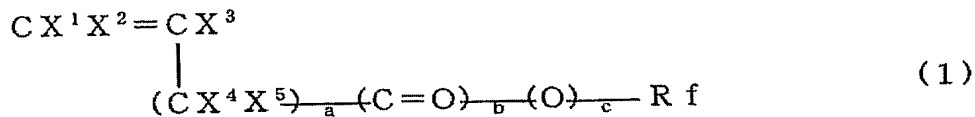
具体的には式(M-3):



[式中、構造単位M3は式(1):

【0192】

【化32】



【0193】

(式中、 $\text{X}^1$ 、 $\text{X}^2$ は同じかまたは異なりHまたはF； $\text{X}^3$ はH、F、 $\text{C1}$ 、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ； $\text{X}^4$ 、 $\text{X}^5$ は同じかまたは異なりHまたはF； $\text{Rf}$ は炭素数1～40の含フッ素アルキル基に親水性基Yが1～4個結合した1価の有機基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に親水性官能基Yが1～4個結合した1価の有機基；a、bおよびcは同じかまたは異なり0または1)で表される含フッ素単量体由来の構造単位；構造単位N2は前記式(1)の含フッ素単量体と共重合可能な単量体(n2)由来の構造単位であり、構造単位M1を30～100モル%、構造単位N2を0～70モル%含む含フッ素重合体である。

【0194】

式(1)の含フッ素単量体は、側鎖に含フッ素アルキル基を含む1価の有機基 $\text{Rf}$ を有し、その $\text{Rf}$ 基に1～4個の親水性官能基Yが結合していることを特徴とし、式(1)の含フッ素単量体自体で親水性官能基Yと多くのフッ素原子を含有することから、それを用いた重合体に純水に対する撥水性、耐水性、防水性および現像液溶解性を両立させることができる。

【0195】

式(1)の含フッ素単量体における $\text{Rf}$ は、好ましくは親水性基が1～4個結合した炭素数1～40の含フッ素アルキル基または親水性基が1～4個結合した炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基であるが、親水性官能基Yは通常、1個有するものが好ましい。

【0196】

また、 $\text{Rf}$ としては親水性官能基が結合した炭素数1～40のパーフルオロアルキル基または親水性官能基が結合した炭素数2～100のエーテル結合を有するパーフルオロアルキル基が、重合体により一層の撥水性、耐水性、防水性を付与することができる点で好ましい。

【0197】

親水性官能基Yとしては、具体的には前述の例示のものが同様に好ましい。

【0198】

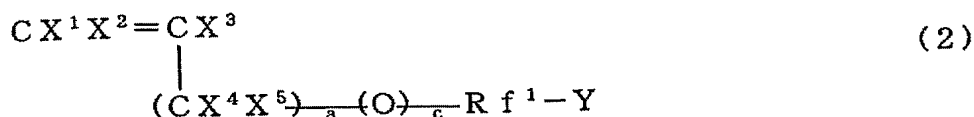
また、式(1)の含フッ素単量体は、それ自体、重合性が良好であり、それ自体の単独重合または、その他の含フッ素エチレン性単量体との共重合が可能である点でも好ましい。

【0199】

式(1)の親水性官能基Yを有する含フッ素エチレン性単量体の具体的に好ましい第一は、式(2)：

【0200】

【化33】



【0201】

(式中、 $\text{X}^1$ 、 $\text{X}^2$ 、 $\text{X}^3$ 、 $\text{X}^4$ 、 $\text{X}^5$ 、aおよびcは前記式(1)と同じ； $\text{Rf}^1$ は炭素数1～40の2価の含フッ素アルキレン基または炭素数2～100のエーテル結合を有する2価の含フッ素アルレン基)で表される単量体であり、これらは特に重合性が良好であり、

それ自体の単独重合または、その他の含フッ素エチレン性単量体との共重合が可能である点で好ましい。

## 【0202】

式(2)の親水性官能基Yを有する含フッ素エチレン性単量体は、具体的には、式(2-1)：



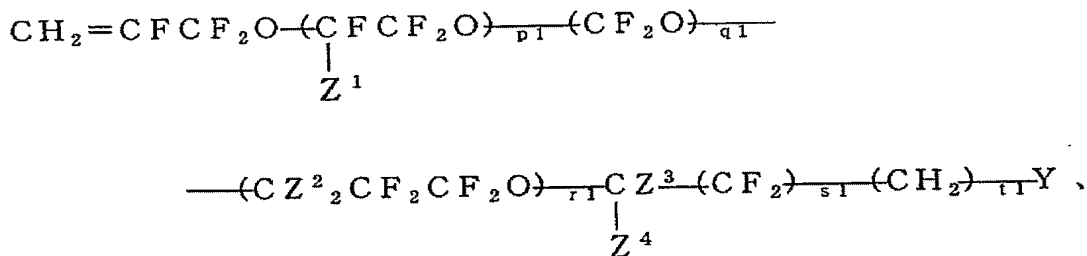
(式中、 $\text{R}^{\text{f}^1}$ は前記式(2)と同じ)で表される含フッ素エチレン性単量体があげられる。

## 【0203】

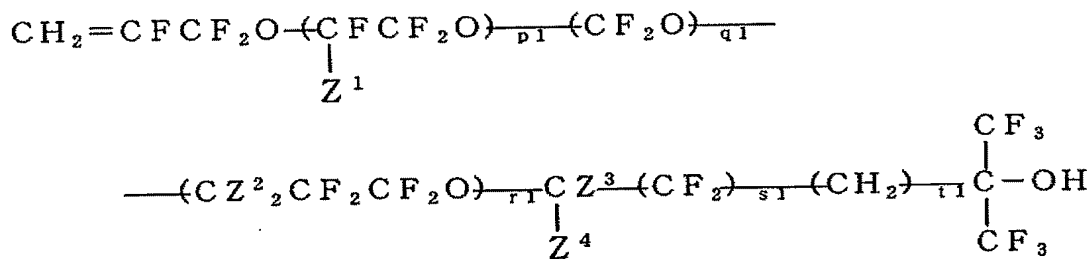
式(2-1)の単量体は、具体的には、

## 【0204】

## 【化34】



または



## 【0205】

(式中、 $\text{Z}^1$ はFまたは $\text{CF}_3$ ； $\text{Z}^2$ 、 $\text{Z}^3$ はHまたはF； $\text{Z}^4$ はH、Fまたは $\text{CF}_3$ ； $\text{p1} + \text{q1} + \text{r1}$ が0～10の整数； $\text{s1}$ は0または1； $\text{t1}$ は0～5の整数、ただし、 $\text{Z}^3$ 、 $\text{Z}^4$ がともにHの場合、 $\text{p1} + \text{q1} + \text{r1} + \text{s1}$ が0でない)で表される含フッ素エチレン性単量体であり、これらは、それ自体の単独重合性に優れ、含フッ素重合体に親水性官能基Yをより数多く導入でき、その結果、保護層(L2)に撥水性、耐水性、防水性と優れた現象液溶解性を付与できる点で好ましい。

## 【0206】

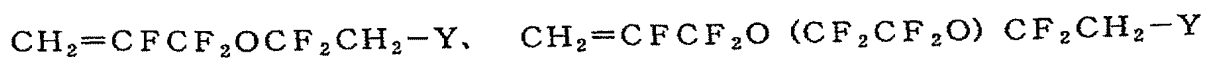
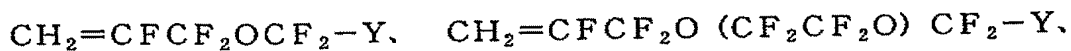
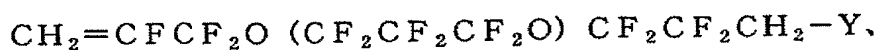
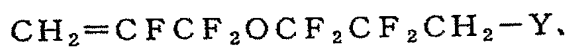
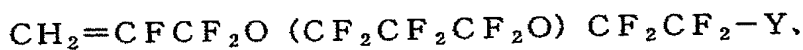
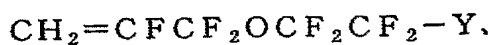
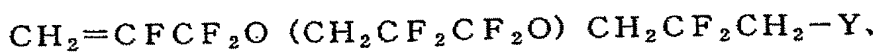
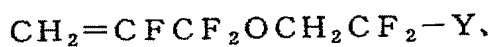
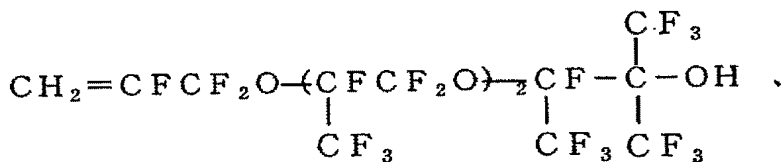
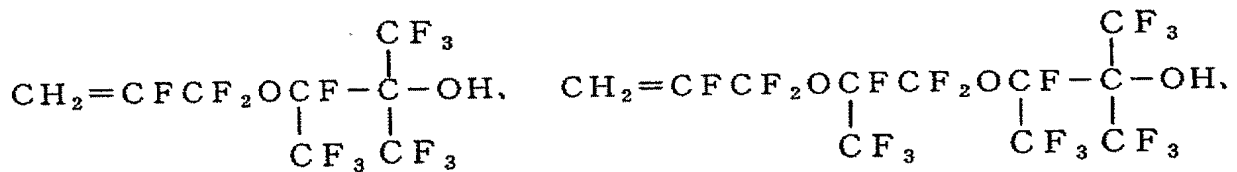
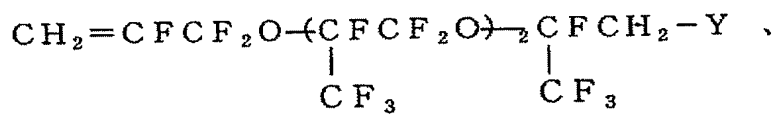
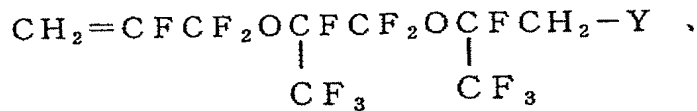
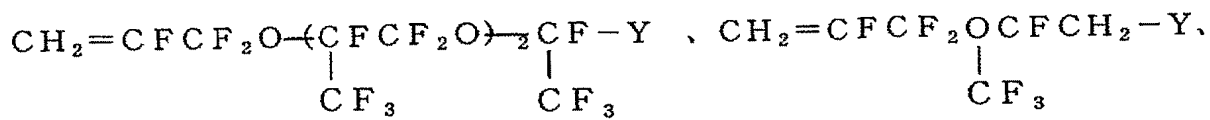
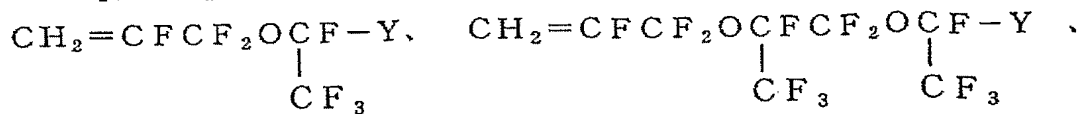
また、テトラフルオロエチレンやフッ化ビニリデンなどの含フッ素エチレン類との共重合性も高く、保護層(L2)に撥水性、耐水性、防水性を付与できる。

## 【0207】

さらに具体的には、

## 【0208】

【化 35】

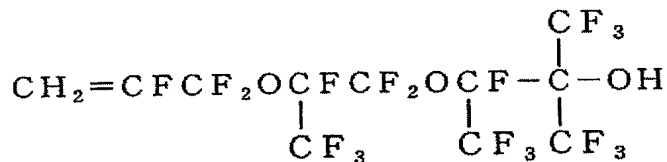
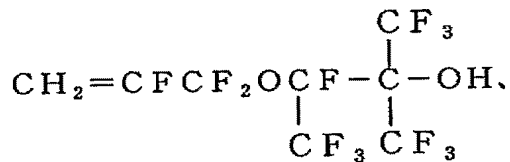
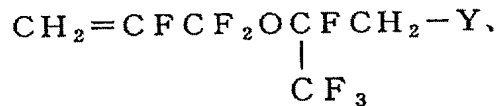
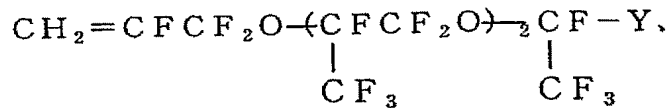
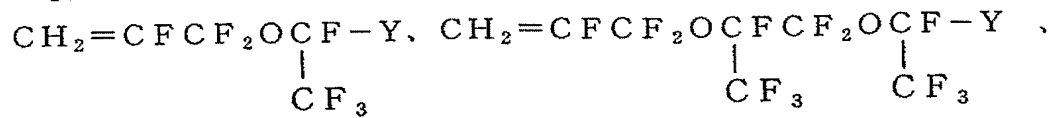


【0209】

などが好ましくあげられ、なかでも

【0210】

【化36】

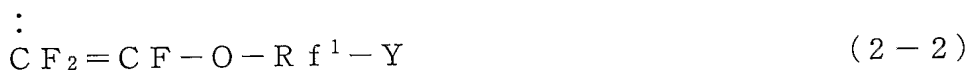


【0211】

であることが好ましい。

【0212】

式(2)の親水性官能基Yを有する含フッ素エチレン性単量体は、さらに式(2-2)



(式中、Rf<sup>1</sup>は前記式(2)と同じ)で表される含フッ素エチレン性単量体があげられる。

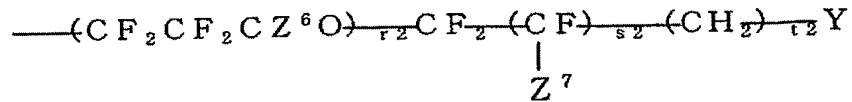
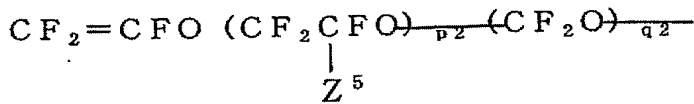
【0213】

式(2-2)の単量体は、具体的には、

【0214】



【化 3 7】



【0 2 1 5】

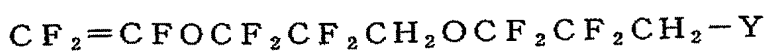
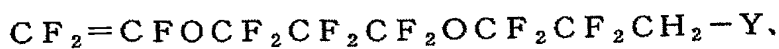
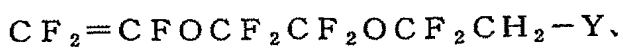
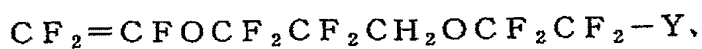
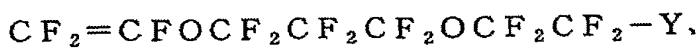
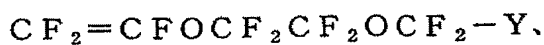
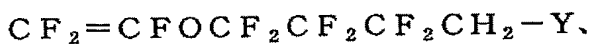
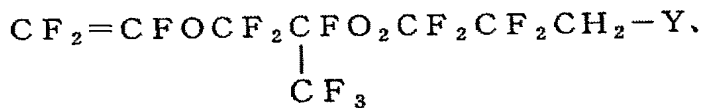
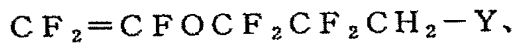
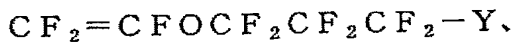
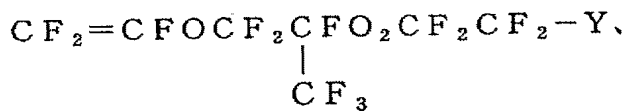
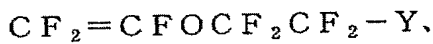
(式中、 $\text{Z}^5$ はFまたは $\text{CF}_3$ ； $\text{Z}^6$ はHまたはF； $\text{Z}^7$ はHまたはF； $p2+q2+r2$ が0～10の整数； $s2$ は0または1； $t2$ は0～5の整数)で表される含フッ素エチレン性単量体であり、これらは、テトラフルオロエチレンやフッ化ビニリデンなどの含フッ素エチレン類との共重合性も高く、保護層(L2)に撥水性、耐水性、防水性を付与できる。

【0 2 1 6】

式(2-2)の単量体は、さらに具体的には、

【0 2 1 7】

【化 3 8】



【0 2 1 8】

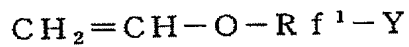
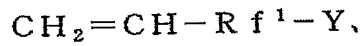
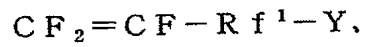
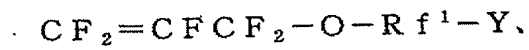
などが好ましくあげられる。

【0219】

式(2)の親水性官能基Yを有する他の含フッ素エチレン性単量体としては、

【0220】

【化39】

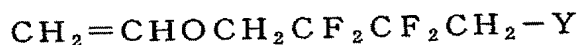
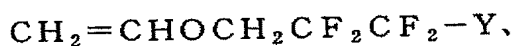
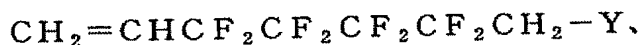
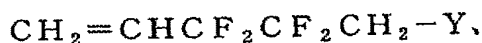
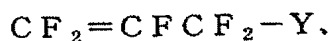
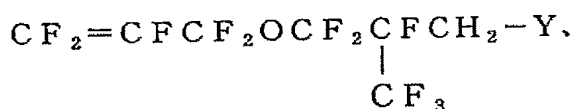
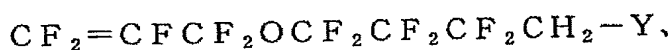
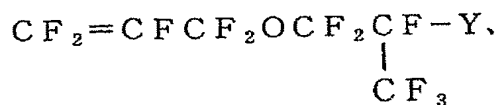
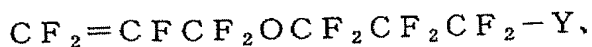


【0221】

(式中、 $\text{Rf}^1$ は前記式(2)と同じ)で表される含フッ素エチレン性単量体があげられ、具体的には、

【0222】

【化 4 0】



【0 2 2 3】

などがあげられる。

【0 2 2 4】

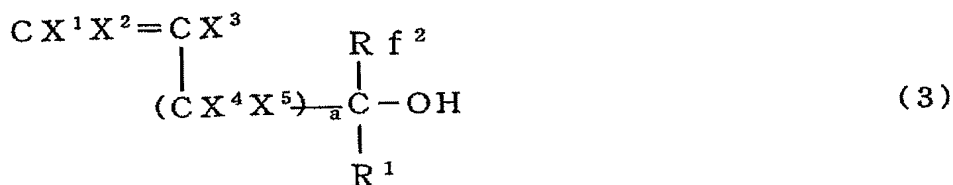
これらの例示の含フッ素単量体における親水性官能基Yとしては、前述の例示の親水性基が好ましくあげられるが、特に好ましくは-OH、-COOHであり、特に-COOHが好ましい。

【0 2 2 5】

式(1)の親水性官能基Yを有する含フッ素エチレン性単量体の具体的に好ましい第二は、式(3)：

【0 2 2 6】

【化 4 1】



## 【0227】

(式中、 $X^1$ 、 $X^2$ 、 $X^3$ 、 $X^4$ 、 $X^5$ およびaは前記式(1)と同じ； $Rf^2$ は炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基； $R^1$ はH、炭素数1～10の炭化水素基および炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種)で表される含フッ素エチレン性単量体である。

## 【0228】

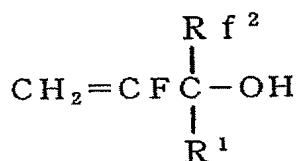
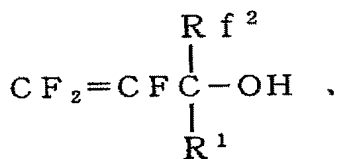
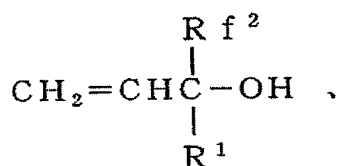
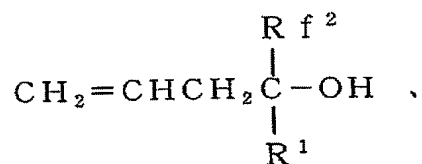
これらを用いた含フッ素重合体は、特に透明性、さらには撥水性、耐水性、防水性に優れ、保護層(L2)に用いた場合、液浸露光時の解像性、パターン形状において特に効果的である。

## 【0229】

式(3)の含フッ素単量体は、具体的には、

## 【0230】

## 【化42】

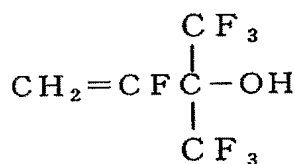
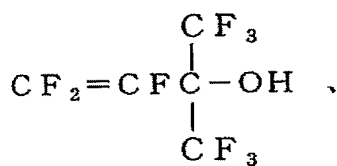
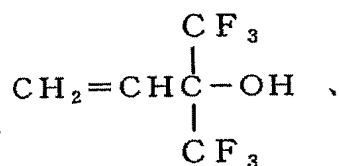
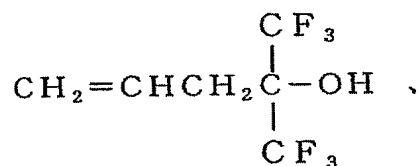


## 【0231】

(式中、 $Rf^2$ 、 $R^1$ は式(3)と同じ)などが好ましくあげられ、さらに具体的には、

## 【0232】

## 【化 4 3】



## 【0233】

が好ましくあげられる。

## 【0234】

本発明の保護層 (L2) に用いる式 (M-3) の含フッ素重合体は式 (1) の親水性官能基を有する含フッ素単量体の単独重合体であっても、その他の単量体との共重合体であっても良い。

## 【0235】

式 (1) の単量体のうち単独重合可能な単量体の場合は、単独重合体である方が、保護層 (L2) の現像液溶解速度を向上させることが可能であるためより好ましい。

## 【0236】

また共重合体とする場合、共重合成分の構造単位 (N2) は適宜選択できるが、現像液溶解性を維持する範囲で撥水性、耐水性、防水性を付与する目的で選択するのが好ましく、具体的には、含フッ素エチレン性単量体由来の構造単位の中から選択される。

## 【0237】

なかでも、つぎの (N2-1) および (N2-2) の構造単位から選ばれるものが好ましい。

## 【0238】

(N2-1) 炭素数2または3のエチレン性単量体であって、少なくとも1個のフッ素原子を有する含フッ素エチレン性単量体由来の構造単位:

この構造単位 N2-1 は、現像液溶解性を低下させずに効果的に撥水性、耐水性、防水性を付与できたり、透明性を改善できる点で好ましい。また、保護層の被膜強度を改善できる点でも好ましい。

## 【0239】

具体的には、 $\text{CF}_2=\text{CF}_2$ 、 $\text{CF}_2=\text{CFCl}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CF}_2$ 、 $\text{CFH}=\text{CH}_2$ 、 $\text{CFH}=\text{CHF}_2$ 、 $\text{CF}_2=\text{CFCF}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{CFCF}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCF}_3$ などがあげられる。なかでも、共重合性が良好でかつ透明性、撥水性、耐水性、防水性を付与する効果が高い点で、テトラフルオロエチレン ( $\text{CF}_2=\text{CF}_2$ )、クロロトリフルオロエチレン ( $\text{CF}_2=\text{CFCl}$ )、

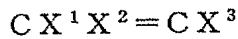
=CFC1)、フッ化ビニリデン ( $\text{CH}_2=\text{CF}_2$ ) が好ましい。

【0240】

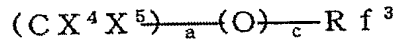
(N2-2) 式 (n2-2) :

【0241】

【化44】



(n2-2)



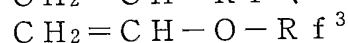
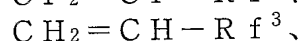
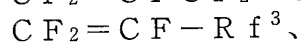
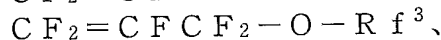
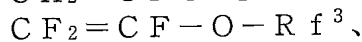
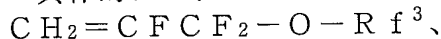
【0242】

(式中、 $\text{X}^1$ 、 $\text{X}^2$ 、 $\text{X}^3$ 、 $\text{X}^4$ 、 $\text{X}^5$ 、aおよびcは前記式(1)と同じ;  $\text{Rf}^3$ は炭素数1~40の含フッ素アルキル基または炭素数2~100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基)で表される単量体由来の構造単位:

この構造単位は、効果的に撥水性、耐水性、防水性を付与したり、透明性を改善できる点で好ましい。

【0243】

具体的には、



(式中、 $\text{Rf}^3$ は前記式(n2-2)と同じ)などが好ましくあげられる。

【0244】

式(M-3)の含フッ素重合体における各構造単位の存在比率は、前記の好ましいフッ素含有率および親水性官能基の含有率に応じて適宜選択されるが、好ましくは構造単位M3が30~100モル%、構造単位N2が0~70モル%であり、さらに好ましくは構造単位M3が40~100モル%、構造単位N2が0~60モル%、より好ましくは構造単位M3が50~100モル%、構造単位N2が0~50モル%、特に好ましくは構造単位M3が60~100モル%、構造単位N2が0~40モル%である。

【0245】

式(M-3)の含フッ素重合体の分子量は、数平均分子量で1000~1000000、好ましくは2000~200000、より好ましくは3000~100000であり、特には5000~50000である。

【0246】

分子量が低すぎると保護層(L2)の被膜の強度が低くなりすぎたり、また下層のフォトレジスト層(L1)へ含フッ素重合体自体が浸透してしまうなどの問題が生じることがある。また、保護層の成膜性が悪くなって均一な薄膜形成が困難となることもある。

【0247】

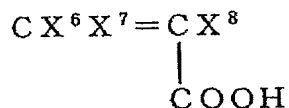
本発明の保護層(L2)に用いる含フッ素重合体(A1)の好ましい第三は、式(M-4) :



[式中、構造単位M4は親水性官能基Yとして $-\text{COOH}$ を含む式(4) :

【0248】

【化 4 5】



(4)

【0249】

(式中、 $\text{X}^6$ 、 $\text{X}^7$ は同じかまたは異なりHまたはF； $\text{X}^8$ はH、F、Cl、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ であり、ただし、 $\text{X}^6$ 、 $\text{X}^7$ 、 $\text{X}^8$ の少なくとも1つはフッ素原子を含む)で表される構造単位；構造単位N3は前記式(4)の含フッ素単量体と共重合可能な単量体(n3)由来の構造単位]で表され、構造単位M4を10～100モル%、構造単位N3を0～90モル%含む含フッ素重合体である。

【0250】

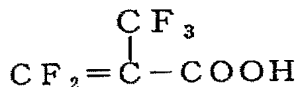
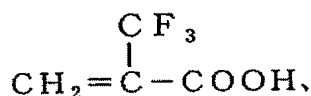
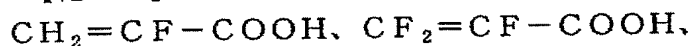
この含フッ素重合体は、親水性官能基Yとして $-\text{COOH}$ を含む含フッ素単量体である含フッ素アクリル酸由来の構造単位を現像液溶解性を付与する成分として含むもので、特に現像液溶解性に優れたものとなる点で好ましい。

【0251】

式(4)の含フッ素単量体は、具体的には、

【0252】

【化 4 6】

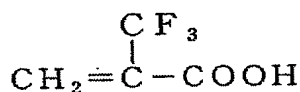
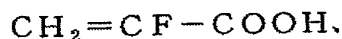


【0253】

があげられ、なかでも

【0254】

【化 4 7】



【0255】

が重合性が良好な点で好ましい。

【0256】

本発明の保護層(L2)に用いる含フッ素重合体(M-4)は、式(4)の含フッ素単量体の単独重合体であっても良いが、通常、共重合により任意の構造単位N3を含有させることが好ましい。

【0257】

共重合成分の構造単位N3は、適宜選択できるが、現像液溶解性を維持する範囲で撥水性、耐水性、防水性を付与する目的で選択するのが好ましく、具体的には、つぎの含フッ素エチレン性単量体由来の構造単位の中から選択される。

(N3-1) 含フッ素アクリレート系単量体由来の構造単位：

具体的には、式(n3-1)：

【0258】

【化48】



【0259】

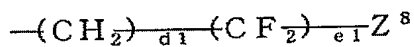
(式中、 $\text{X}^9$ はH、Fまたは $\text{CH}_3$ ； $\text{Rf}^4$ は炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基)で表される含フッ素アクリレート単量体由来の構造単位であることが好ましく、これらは式(4)の含フッ素単量体との共重合性が高く、含フッ素重合体に撥水性、耐水性、防水性を付与できる点で好ましい。

【0260】

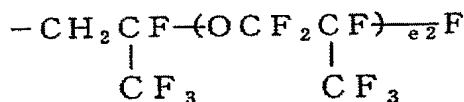
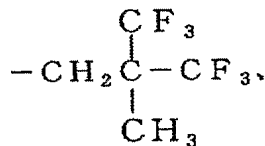
式(n3-1)の含フッ素アクリレートにおいて、 $\text{Rf}^4$ 基は、

【0261】

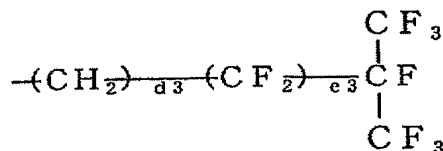
【化49】



(式中、 $\text{Z}^8$ はH、FまたはCl； $d1$ は1～4の整数； $e1$ は1～10の整数)、



(式中、 $e2$ は1～5の整数)、

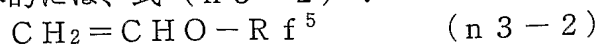


【0262】

(式中、 $d3$ は1～4の整数； $e3$ は1～10の整数)などがあげられる。

(N3-2) 含フッ素ビニルエーテル系単量体由来の構造単位：

具体的には、式(n3-2)：



(式中、 $\text{Rf}^5$ は炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基)で表される含フッ素ビニルエーテル由来の構造単位であることが好ましく、これらは式(4)の含フッ素単量体との共重合性が高く、含フッ



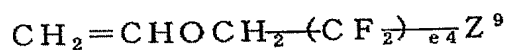
素重合体に撥水性、耐水性、防水性を付与できる点で好ましい。

【0263】

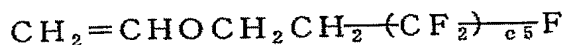
式 (n3-2) の単量体は、具体的には

【0264】

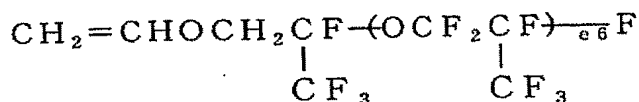
【化50】



(式中、Z<sup>9</sup>はHまたはF；e4は1～10の整数)、



(式中、e5は1～10の整数)、



【0265】

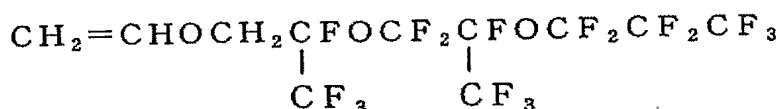
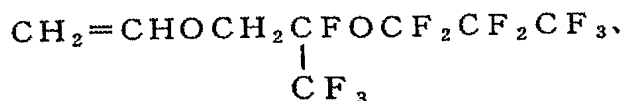
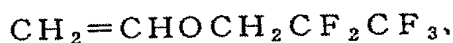
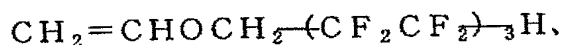
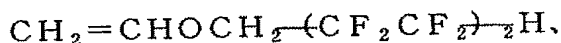
(式中、e6は1～10の整数)などが好ましくあげられる。

【0266】

より具体的には、

【0267】

【化51】



【0268】

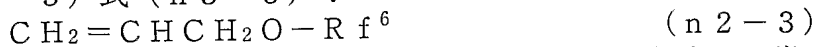
などの単量体由来の構造単位があげられる。

【0269】

その他、つぎの構造単位 (N3-3) や (N3-4) もあげられる。

## 【0270】

(N3-3) 式 (n3-3) :



(式中、Rf<sup>6</sup>は炭素数1~40の含フッ素アルキル基または炭素数2~100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基) で表される含フッ素アリルエーテル由来の構造単位。

## 【0271】

(N3-4) 式 (n3-4) :



(式中、Rf<sup>7</sup>は炭素数1~40の含フッ素アルキル基または炭素数2~100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基) で表される含フッ素ビニル単量体由来の構造単位。

## 【0272】

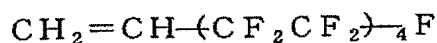
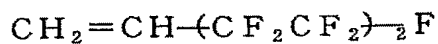
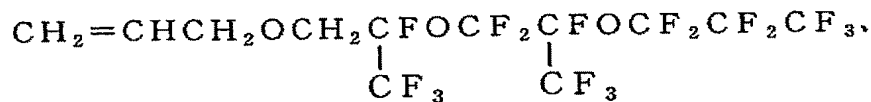
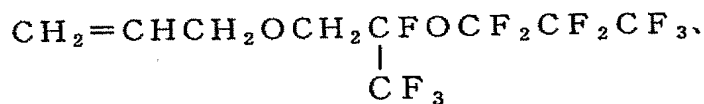
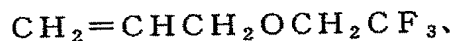
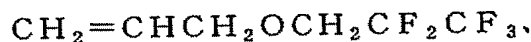
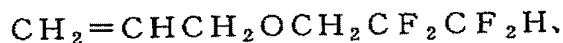
これらは含フッ素重合体に撥水性、耐水性、防水性を付与できる点で好ましい。

## 【0273】

式 (n3-3)、(n3-4) の単量体は、具体的には、

## 【0274】

## 【化52】



## 【0275】

などがあげられる。

## 【0276】

式 (M-4) の含フッ素重合体における各構造単位の存在比率は、前記の好ましいフッ素含有率および親水性官能基の含有率に応じて適宜選択されるが、好ましくは構造単位M4が10~100モル%、構造単位N3が0~90モル%であり、さらに好ましくは構造単位M4が20~80モル%、構造単位N3が20~80モル%、より好ましくは構造単位M4が30~70モル%、構造単位N3が30~70モル%、特に好ましくは構造単位

M4 が 40～60 モル%、構造単位 N3 が 40～60 モル%である。

【0277】

構造単位 M4 の存在比率が低すぎると、現像液溶解性が不十分となり、構造単位 M4 の存在比率が高くなりすぎると、撥水性、耐水性、防水性が悪くなりすぎるため好ましくない。

【0278】

式 (M-4) の含フッ素重合体の分子量は、数平均分子量で 1000～1000000、好ましくは 2000～200000、より好ましくは 3000～100000 であり、特に、5000～50000 である。

【0279】

分子量が低すぎると保護層 (L2) の被膜の強度が低くなりすぎたり、また下層のフォトレジスト層 (L1) へ含フッ素重合体自体が浸透してしまうなどの問題が生じることがある。また、保護層の成膜性が悪くなって均一な薄膜形成が困難となることもある。

【0280】

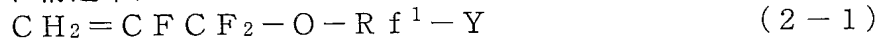
本発明の保護層 (L2) に用いる含フッ素重合体 (A1) の好ましい具体例は、つぎの式 (M-3-1)、式 (M-3-2) および式 (M-4-1) で表される含フッ素重合体があげられる。

【0281】

式 (M-3-1) :  

$$-(M3-1)- \quad (M-3-1)$$

[式中、構造単位 M3-1 は式 (2-1) :



(式中、Rf<sup>1</sup> は前記式 (2) と同じ) で表される単量体由来の構造単位]

で表され、数平均分子量で 1000～200000 の含フッ素重合体である。つまり、式 (2-1) の単量体から選ばれる 1 種または 2 種以上の単量体からなる、含フッ素アリルエーテル単独重合体である。これらは高いフッ素含有率と、高い親水性基含有率を両立できるため、撥水性、耐水性、防水性と現像液溶解性に優れる点で好ましい。

【0282】

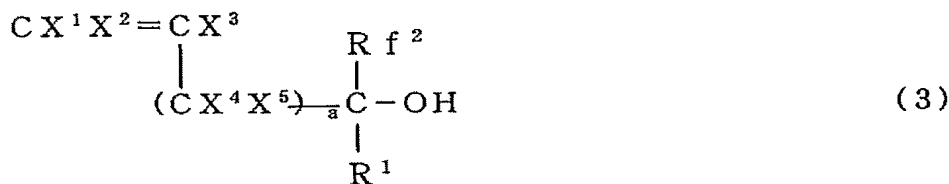
式 (M-3-2) :  

$$-(M3-2)-(N2-1)- \quad (M-3-2)$$

[式中、構造単位 M3-2 は式 (3) :

【0283】

【化 53】



【0284】

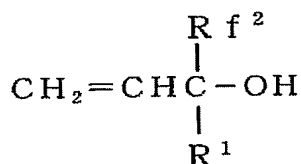
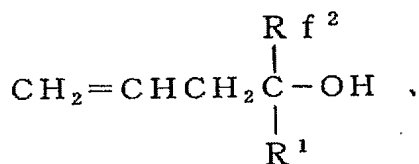
(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>、X<sup>3</sup>、X<sup>4</sup>、X<sup>5</sup>、Rf<sup>2</sup>、R<sup>1</sup> および a は前記式 (3) と同じ) で表される単量体由来の構造単位; 構造単位 N2-1 は炭素数 2 または 3 のエチレン性単量体であって、少なくとも 1 個のフッ素原子を有する含フッ素エチレン性単量体由来の構造単位] で表され、構造単位 M3-2 を 30～70 モル%、構造単位 N2-1 を 30～70 モル% 含み、数平均分子量が 1000～200000 の含フッ素重合体である。

【0285】

構造単位 M3-2 は式 (3) の単量体の中で、前述の例示のものが同様に好ましく、なかでも

【0286】

【化54】



【0287】

(式中、 $\text{Rf}^2$ 、 $\text{R}^1$ は式(3)と同じ)で表される単量体から選ばれる単量体由来の構造単位であることが好ましい。

【0288】

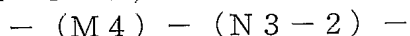
構造単位N2-1は、上記のなかでもテトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンから選ばれる単量体由来の構造単位であることが好ましい。

【0289】

これらは、特に紫外領域の光に対して透明性が高く、かつ撥水性、耐水性、防水性を付与できる点で好ましい。

【0290】

式(M-4-1):

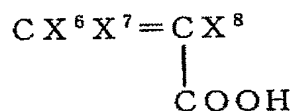


(M-4-1)

[式中、構造単位M4が式(4):

【0291】

【化55】



(4)

【0292】

(式中、 $\text{X}^6$ 、 $\text{X}^7$ および $\text{X}^8$ は前記式(4)と同じ)で表される単量体由来の構造単位；構造単位N3-2は式(n3-2):



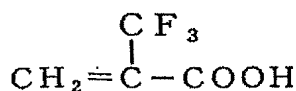
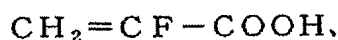
(式中、 $\text{Rf}^5$ は前記式(n3-2)と同じ)で表される単量体由来の構造単位]で表され、構造単位M4を30~70モル%、構造単位N3-2を30~70モル%含み、数平均分子量が1000~200000の含フッ素重合体である。

【0293】

構造単位M4は式(4)の単量体の中で、前述の例示のものが同様に好ましく、なかでも特に、

【0294】

【化56】



【0295】

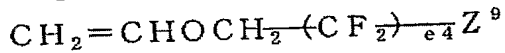
が好ましい。

【0296】

構造単位 N3-2 は式 (n3-2) の単量体の中で、前述の例示のものが同様に好ましく、なかでも

【0297】

【化57】



【0298】

(式中、Z<sup>9</sup>はHまたはF；e4は1～10の整数)で表される単量体由来の構造単位であることが好ましい。

【0299】

これらは、特に、現像液溶解性に優れたものとなる点で好ましい。

【0300】

本発明の第一のレジスト積層体は、予め形成されたフォトレジスト層(L1)上に保護層(L2)が、前述の含フッ素重合体(A1)を含むコーティング組成物を塗布することで形成される。

【0301】

保護層(L2)を形成するコーティング組成物は、前記親水性官能基Yを有する含フッ素重合体(A1)と溶剤(C1)とからなるものである。

【0302】

溶剤(C1)は、含フッ素重合体(A1)を均一に溶解させるものから選ばれることが好ましく、成膜性の良好な溶剤を適宜選択し、利用される。

【0303】

具体的には、セロソルブ系溶剤、エステル系溶剤、プロピレングリコール系溶剤、ケトン系溶剤、芳香族炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤、水またはこれらの混合溶剤が好ましくあげられる。さらに含フッ素重合体(A1)の溶解性、成膜性を高めるために、CH<sub>3</sub>CCl<sub>2</sub>F(HCFC-141b)などの含フッ素炭化水素系溶剤やフッ素アルコール類などのフッ素系溶剤を併用してもよい。

【0304】

コーティング組成物を塗布したとき、予め形成された下層のフォトレジスト被膜(L1)を再溶解させない溶剤から選ばれることが好ましく、その点からも水および/またはアルコール類であることが好ましい。

【0305】

これらの溶剤(C1)の量は、溶解させる固形分の種類や塗布する基材、目標の膜厚、などによって選択されるが、塗布のし易さという観点から、フォトレジスト組成物の全固形分濃度が0.5～70重量%、好ましくは1～50重量%となるように使用するのが好ましい。

【0306】

溶剤(C1)のうち、水は、水であれば特に制限されないが、蒸留水、イオン交換水、フィルター処理水、各種吸着処理などにより有機不純物や金属イオンなどを除去したものが好ましい。

【0307】

アルコール類は、フォトレジスト層(L1)を再溶解させないものから選ばれ、下層のフォトレジスト層(L1)の種類に応じて適宜選択されるが、一般に低級アルコール類が好ましく、具体的にはメタノール、エタノール、イソプロパノール、n-プロパノールなどが好ましい。

【0308】

なお、これら溶剤(C1)に加えて、フォトレジスト層(L1)を再溶解させない範囲内で、塗布性等の改善を目的として、水に可溶な有機溶媒を併用しても良い。

## 【0309】

水に可溶な有機溶媒としては、水に対して1質量%以上溶解するものであればとくに制限されない。例えば、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類；酢酸メチル、酢酸エチルなどの酢酸エステル類；ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、メチルセロソルブ、セロソルブアセテート、ブチルセロソルブ、ブチルカルビトール、カルビトールアセテートなどといった極性溶媒などが好ましく挙げられる。

## 【0310】

水またはアルコール類に加えて添加される水溶性の有機溶媒の添加量は、溶剤(C1)全体量に対し、0.1～50質量%、好ましくは0.5～30質量%、より好ましくは1～20質量%、特に好ましくは1～10質量%である。

## 【0311】

本発明の保護層(L2)を形成するコーティング組成物は、必要に応じて、塩基性の物質、例えばアンモニアまたは有機アミン類から選ばれる少なくとも1種を添加しても良い。この場合、コーティング組成物中でpKaが11以下の酸性OH基は、たとえばアンモニウム塩、アミン塩などの形で親水性誘導体部位になっていることもある。

## 【0312】

塩基性物質の添加は、特に含フッ素重合体(A1)中の親水性官能基Yが-COOHまたは-SO<sub>3</sub>Hであるとき、水溶性・現像液溶解性を向上させる点で、また、現像液溶解速度の再現性を保つために有効である。また、コーティング組成物のpHを最適な範囲に調整するためにも有効である。

## 【0313】

有機アミン類は水溶性の有機アミン化合物が好ましく、例えばメチルアミン、エチルアミン、プロピルアミンなどの第一級アミン類；ジメチルアミン、ジエチルアミンなどの第二級アミン類；トリメチルアミン、トリエチルアミン、ピリジンなどの第三級アミン類；モノエタノールアミン、プロパノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンなどのヒドロキシルアミン類；水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水酸化テトラプロピルアンモニウム、水酸化テトラブチルアンモニウムなどの第四級アンモニウム化合物などが好ましく挙げられる。

## 【0314】

なかでも、現像液溶解速度の向上という面で、モノエタノールアミン、プロパノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンなどのヒドロキシルアミン類であることが好ましく、なかでも特にモノエタノールアミンが好ましい。

## 【0315】

またさらに、本発明の保護層(L2)を形成するコーティング組成物には、必要に応じて、消泡剤、吸光剤、保存安定剤、防腐剤、接着助剤、光酸発生剤などを添加しても良い。

## 【0316】

本発明の保護層(L2)を形成するコーティング組成物において、親水性基含有含フッ素重合体(A1)の含有率は、重合体の種類、分子量、添加物の種類、量、溶剤の種類などによって異なり、薄層被膜を形成可能となる適切な粘度となるように適宜選択される。例えばコーティング組成物全体に対し0.1～50質量%、好ましくは0.5～30質量%、より好ましくは1～20質量%、特に2～10質量%である。

## 【0317】

コーティング組成物はフォトレジスト層(L1)上に塗布され、保護層(L2)を形成しレジスト積層体の最外層を形成する。

## 【0318】

塗布方法としては従来公知の方法が採用され、特に回転塗布法、流延塗布法、ロール塗布法などが好適に例示でき、なかでも回転塗布法(スピコート法)が好ましい。

## 【0319】

保護層の膜厚は親水性基含有含フッ素重合体 (A1) の種類、液浸露光条件、水との接触時間などによって異なり、適宜選択されるが、通常1~500nm、好ましくは10~300nm、より好ましくは20~200nm、特に30~100nmである。

## 【0320】

本発明の含フッ素重合体 (A1) は、透明性が高いため、保護層を厚く施しても良好な微細パターン形成が可能となる。

## 【0321】

本発明のレジスト積層体において、フォトレジスト層 (L1) は従来のフォトレジスト組成物を用いて形成される層であり、後述するウエハなどの基板上に形成される。

## 【0322】

例えばノボラック樹脂とジアゾナフトキノンを主成分とするポジ型フォトレジスト (g線、i線リソグラフィ)、ポリヒドロキシスチレンをバインダー樹脂に用いた化学増幅型ポジ型またはネガ型レジスト (KrFリソグラフィ)、側鎖に脂環式構造を有するアクリル系ポリマーやポリノルボルネン構造を有する脂環式重合体などを用いた化学増幅型ポジ型フォトレジスト (ArFリソグラフィ) を成膜して得られる層である。

## 【0323】

フォトレジスト層 (L1) の膜厚は、作製するデバイスの種類や目的、それを得るためのエッチングなどのプロセス条件、レジスト層の種類 (透明性やドライエッチング耐性の程度など) によって異なり、適宜選択されるが、通常10~5000nm、好ましくは50~1000nm、より好ましくは100~500nmである。

## 【0324】

本発明の保護層 (L2) は、純水を用いた液浸露光時、従来のフォトレジスト層を最外層に持つもの、または従来のレジスト用反射防止層を最外層にもつものなどに比べ、撥水性、耐水性、防水性の少なくとも1つについて優れているため、特に側鎖に脂環式構造を有するアクリル系ポリマーやポリノルボルネン構造を有する脂環式重合体などを用いた化学増幅型ポジ型フォトレジスト (ArFリソグラフィ) を用いた液浸フォトリソグラフィプロセスにおいて特に好ましく適用でき、精密なパターン形状やパターンの高寸法精度、さらにはそれらの再現性において効果的に目的を達成するものである。

## 【0325】

本発明の第一のレジスト積層体における基板としては、例えばシリコンウエハ；ガラス基板；有機系または無機系反射防止膜が設けられたシリコンウエハやガラス基板；表面に各種の絶縁膜、電極および配線などが形成された段差を有するシリコンウエハ；マスクブランクス；GaAs、AlGaAs等のIII-V族化合物半導体ウエハやIII-VI族化合物半導体ウエハ；水晶、石英またはリチウムタンタレート等の圧電体ウエハなどがあげられる。

## 【0326】

また、いわゆる基板の上にて限定されるものではなく、基板上の導電膜あるいは絶縁膜など所定の層の上に形成されてよい。また、かかる基板上に例えばBrewer Science社製のDUV-30、DUV-32、DUV-42、DUV-44などの反射防止膜 (下層反射防止層) を施すことも可能であるし、基板を密着性向上剤によって処理しても良い。

## 【0327】

つぎに本発明の第一のレジスト積層体の製造法、つまりフォトレジスト層 (L1) 上に保護層 (L2) を設けてレジスト積層体を形成する方法、さらにはそのフォトレジスト積層体を用いて液浸露光により微細パターンを形成する方法の一例を図面を参照して説明する。

## 【0328】

図1は、本発明の第一のレジスト積層体の形成方法、および液浸露光微細パターン形成方法の各工程 (a) ~ (e) を説明するための概略図である。

## 【0329】

(a) フォトレジスト層 (L1) の形成工程:

まず、図1 (a) に示すように基板 (L0) にフォトレジスト組成物を回転塗布法等によって10~5000 nm、好ましくは50~1000 nm、より好ましくは100~500 nmの膜厚で塗布する。

【0330】

ついで150℃以下、好ましくは80~130℃の所定の温度でプリベーク処理を行って、フォトレジスト層 (L1) を形成する。

【0331】

(b) 保護層 (L2) の形成工程:

図1 (b) に示すように、乾燥後のフォトレジスト層 (L1) 上に、前述の含フッ素重合体 (A1) を含むコーティング組成物を回転塗布法等によって塗布する。ついで、必要に応じてプリベークを行ない、保護層 (L2) を形成する。

【0332】

プリベークは、保護層 (L2) 中の残留溶剤 (C1) を蒸発させ、さらに均質な薄層被膜を形成するために適宜、条件選択される。例えばプリベーク温度は室温~150℃の範囲内から選ばれ、好ましくは40~120℃、より好ましくは60~100℃である。

【0333】

(c) 液浸露光工程:

つぎに図1 (c) に示すように、レジスト積層体 (L1+L2) に、所望のパターンを有するマスク11および縮小投影レンズ14を介して、矢印13で示すようにエネルギー線を照射し、特定の領域12を選択的に露光することによってパターン描画を行なう。

【0334】

本発明においては、縮小投影レンズ14とレジスト積層体の間に純水15を満たした状態で露光するものである。

【0335】

本発明の第一のレジスト積層体は、これら純水で満たした状態において、保護層 (L2) の効果により、精密なパターン形状やパターンの高寸法精度、さらにはそれらの再現性において目的を達成するものである。

【0336】

このときエネルギー線 (あるいは化学放射線) としては、例えばg線 (436 nm波長)、i線 (365 nm波長)、KrFエキシマレーザー光 (248 nm波長)、ArFエキシマレーザー光 (193 nm波長) などが使用可能であり、それぞれのプロセスにおいて解像度を向上させることができる。

【0337】

なかでもArFエキシマレーザー光 (193 nm波長) において、液浸露光の高解像化効果がより発揮される。

【0338】

続いて、70~160℃、好ましくは90~140℃で30秒間~10分間程度の露光後ベーク (PEB工程) を行うことによって、図1 (d) に示すように、フォトレジスト層 (L1) の露光領域12に潜像を形成させる。このとき、露光によって生じた酸が触媒として作用して、フォトレジスト層 (L1) 中の溶解抑止基 (保護基) が分解されるため現像液溶解性が向上し、レジスト膜の露光部分が現像液に可溶化する。

【0339】

(d) 現像工程:

ついで露光後ベークを行ったフォトレジスト層 (L1) に対して現像液で現像処理を行うと、フォトレジスト層 (L1) の未露光部分は現像液に対する溶解性が低いため基板上に残存するが、一方、上述したように露光領域12は現像液に溶解する。

【0340】

一方、上層の保護層 (L2) は、露光部、未露光部に問わず現像液溶解性に優れているため、現像工程で露光部と同時に除去される。



## 【0341】

現像液としては、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液が好ましく用いられる。保護層(L2)表面、フォトレジスト層(L1)表面との濡れ性を調整するため、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液中に界面活性剤やメタノール、エタノール、プロパノールまたはブタノールなどのアルコール類を添加したものを用いても良い。

## 【0342】

ついで、純水、低級アルコールまたはそれらの混合物などで前記現像液を洗い流したあと、基板を乾燥させることにより、図1(e)に示すような所望のレジストパターンを形成することができる。

## 【0343】

また、このように形成した微細レジストパターンをマスクとして、その下の所定の層をエッチングして導電膜あるいは絶縁膜の所望の微細パターンを形成し、さらに他の工程を重ねて半導体装置など電子装置を製造することができる。これらの工程はよく知られているところであるから、説明は省略する。

## 【0344】

本発明の第二のレジスト積層体は、基材上にフォトレジスト層(L3)を有するレジスト積層体であって、該フォトレジスト層(L3)が該積層体の最表面に形成されており、該フォトレジスト層(L3)が酸で解離してアルカリ可溶性基に変換可能な保護基 $Y^2$ を有する含フッ素重合体(A2)と光酸発生剤(B2)を含むことを特徴とする露光紫外光が波長193nm以上である液浸リソグラフィー用レジスト積層体である。

## 【0345】

本発明者らは、これらフォトレジスト層(L3)を最表面に有するレジスト積層体を、純水を液状媒体として用いる液浸フォトリソグラフィープロセスに用いることで、従来のArFレジストやKrFレジストからなる被膜表面では解決困難であった液浸露光プロセスによるパターンの欠陥、不良を改善できることを見出した。

## 【0346】

本発明の第二において、含フッ素重合体(A2)からなるフォトレジスト層(L3)は、それ自体、最表面に使用し純水に接触させても、撥水性、耐水性、防水性の少なくとも1つに優れるため、フォトレジスト層(L3)に含まれる光酸発生剤の拡散や溶出、クエンチャーの拡散や溶出などを抑制することができると考えられる。

## 【0347】

本発明のレジスト積層体は含フッ素重合体(A2)からなるフォトレジスト層(L3)を基材に直接施したものであってもよいし、従来のArFレジストやKrFレジストからなるフォトレジスト層(L3-1)上に、前述と同様保護の役割を有する層として施したものであってもよい。

## 【0348】

なかでも最外層を形成するフォトレジスト層(L3)は、露光後の現像特性を著しく低下させない範囲で、撥水性が高い方が好ましい。

## 【0349】

例えば、好ましくは対水接触角で $70^\circ$ 以上、より好ましくは $75^\circ$ 以上、特に好ましくは $80^\circ$ 以上であり、上限の好ましくは $110^\circ$ 以下、より好ましくは $100^\circ$ 以下、特に好ましくは $90^\circ$ 以下である。

## 【0350】

フォトレジスト層(L3)表面の対水接触角が低すぎると、純水との接触後、水の浸透速度が早くなり、フォトレジスト層(L3)自体の吸水や膨潤が大きくなったり、または、フォトレジスト層(L3)に含まれる光酸発生剤やアミン類などの添加物が溶出し、解像度や微細パターンの形状に悪影響を与えるため好ましくない。また、従来のフォトレジスト層(L3-1)上に本発明の最外層を形成するフォトレジスト層(L3)を積層させる場合、下層のフォトレジスト層(L3-1)へ水が達しやすくなり、上記と同様、解像

度や微細パターンの形状に悪影響を与えるため好ましくない。

【0351】

また、フォトレジスト層 (L3) 表面の対水接触角が高すぎると、露光後、現像時の照射部分の現像液溶解速度が低下し、解像度や微細パターンの形状に悪影響を与えるため好ましくない。

【0352】

また、さらに、最表面のフォトレジスト層 (L3) は吸水性 (吸水速度) の低いものが好ましい。

【0353】

吸水性 (吸水速度) が高すぎると純水との接触後、水の浸透速度が早くなり、フォトレジスト層 (L3) への水の浸透速度が速くなるため好ましくない。

【0354】

フォトレジスト層 (L3) の吸水性 (吸水速度) が高すぎる、純水との接触後、フォトレジスト層 (L3) に含まれる光酸発生剤やアミン類などの添加物が溶出し、解像度や微細パターンの形状に悪影響を与えるため好ましくない。また、従来のフォトレジスト層 (L3-1) 上に本発明の最外層を形成するフォトレジスト層 (L3) を積層させる場合、下層のフォトレジスト層 (L3-1) へ水が達しやすくなり、上記と同様、解像度や微細パターンの形状に悪影響を与えるため好ましくない。

【0355】

例えば、吸水性 (吸水速度) は、QCM法により測定でき、吸水による重量増加速度 (吸水速度) として算出可能である

また本発明のレジスト積層体において最外層を形成するフォトレジスト層 (L3) は、波長 193 nm 以上の光線に対して透明であることが必要である。

【0356】

それによって、例えば、193 nm 波長を用いる ArF リソグラフィー、248 nm 波長を用いる KrF リソグラフィーにおいても純水を用いる液浸露光プロセスが有用に利用できる。

【0357】

具体的には、193 nm 以上の波長において、吸光係数で  $1.0 \mu\text{m}^{-1}$  以下、好ましくは  $0.8 \mu\text{m}^{-1}$  以下、より好ましくは  $0.5 \mu\text{m}^{-1}$  以下、最も好ましくは  $0.3 \mu\text{m}^{-1}$  以下である。

【0358】

フォトレジスト層 (L3) の吸光係数が大きすぎると、レジスト積層体全体の透明性を低下させるため微細パターン形成時の解像度を低下させたり、パターン形状を悪化させたりするため好ましくない。

【0359】

本発明の第二の積層体のフォトレジスト層 (L3) に含まれる含フッ素重合体 (A2) は、酸で解離してアルカリ可溶性基に変換可能な保護基  $Y^2$  を有することが重要であり、つまりポジ型のレジストとして動作可能なものである。したがって、フォトレジスト層 (L3) はさらに光酸発生剤 (B2) を必須成分として含み、必要に応じて、アミン類やその他レジストとして必要な添加物を含んでなる。

【0360】

含フッ素重合体 (A2) に含まれる保護基  $Y^2$  は、酸と反応する前はアルカリに不溶または難溶であるが酸の作用により、アルカリに可溶化させることができる官能基である。このアルカリへの溶解性の変化により、ポジ型のレジストのベース重合体として利用できるものになる。

【0361】

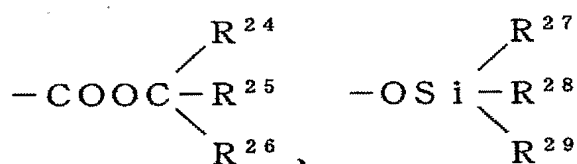
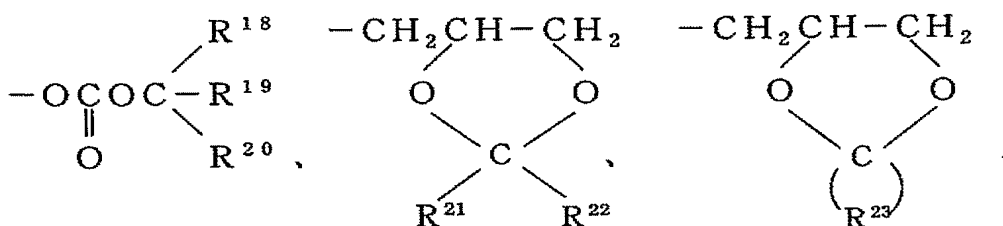
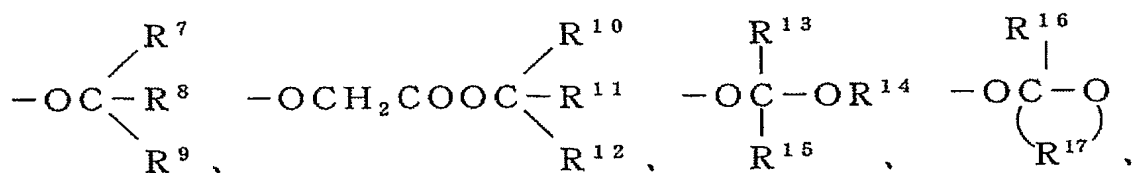
酸またはカチオンの作用により  $-OH$  基、 $-COOH$  基、 $-SO_3H$  基などに变化する能力をもち、その結果、含フッ素重合体自体がアルカリに可溶になるものである。

【0362】

具体的には、

【0363】

【化58】

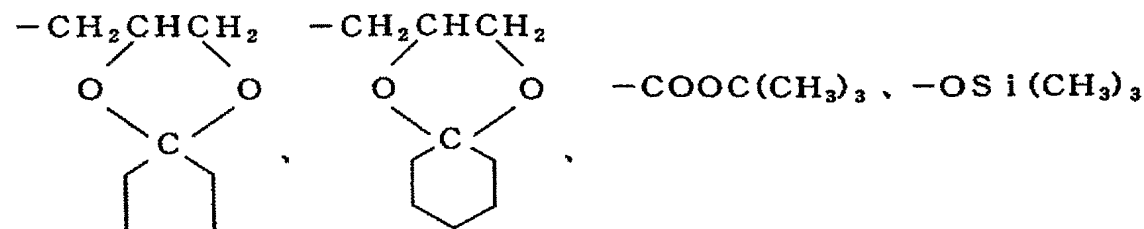
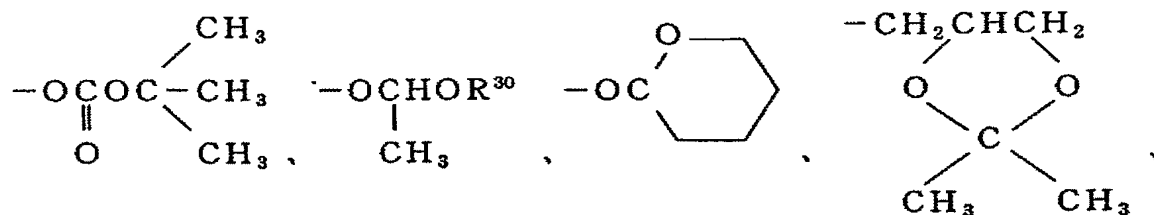


【0364】

(式中、 $\text{R}^7$ 、 $\text{R}^8$ 、 $\text{R}^9$ 、 $\text{R}^{10}$ 、 $\text{R}^{11}$ 、 $\text{R}^{12}$ 、 $\text{R}^{14}$ 、 $\text{R}^{18}$ 、 $\text{R}^{19}$ 、 $\text{R}^{20}$ 、 $\text{R}^{21}$ 、 $\text{R}^{22}$ 、 $\text{R}^{24}$ 、 $\text{R}^{25}$ 、 $\text{R}^{26}$ 、 $\text{R}^{27}$ 、 $\text{R}^{28}$ 、 $\text{R}^{29}$ は同じかまたは異なり、炭素数1～10の炭化水素基； $\text{R}^{13}$ 、 $\text{R}^{15}$ 、 $\text{R}^{16}$ は同じかまたは異なり、Hまたは炭素数1～10の炭化水素基； $\text{R}^{17}$ 、 $\text{R}^{23}$ は同じかまたは異なり、炭素数2～10の2価の炭化水素基)が好ましく利用でき、さらに具体的には

【0365】

【化59】



( $\text{R}^{30}$ は炭素数1～10のアルキル基)

【0366】

などが好ましく例示される。

【0367】

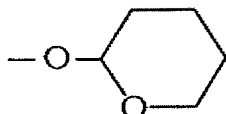
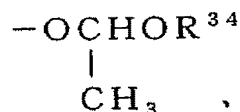
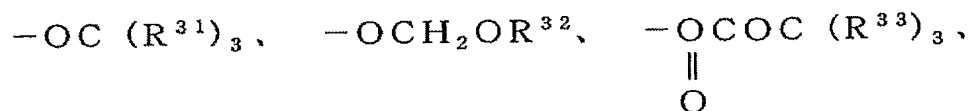
以上の保護基 $Y^2$ のなかでも、酸でOH基に変換できる保護基 $Y^3$ 、酸で解離してCOOH基に変化させることができる保護基 $Y^4$ の少なくとも1種が好ましい。

【0368】

酸でOH基に変換できる保護基 $Y^3$ としては、

【0369】

【化60】



【0370】

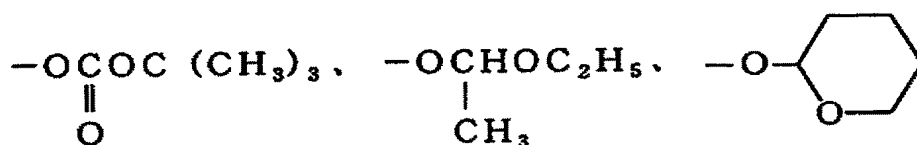
(式中、 $\text{R}^{31}$ 、 $\text{R}^{32}$ 、 $\text{R}^{33}$ および $\text{R}^{34}$ は同じかまたは異なり、いずれも炭素数1～5のアシル基)で示される基が好ましくあげられる。

【0371】

より具体的には、

【0372】

【化61】

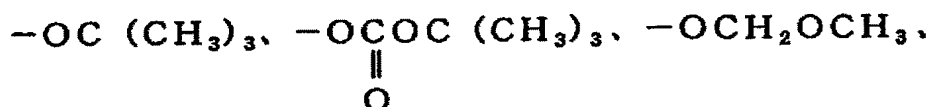


【0373】

が好ましく例示でき、なかでも酸反応性が良好な点で、

【0374】

【化62】



【0375】

が好ましく、さらに透明性が良好な点で、 $-\text{OC}(\text{CH}_3)_3$ 、 $-\text{OCH}_2\text{OCH}_3$ 、 $-\text{OC}_2\text{H}_5$ が好ましい。

【0376】

酸でCOOH基に変換できる保護基 $Y^4$ としては、

【0377】



(式中、 $R^3$ は炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基； $R^2$ は水素原子、炭素数1～10の炭化水素基および炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基から選ばれるもの)で表される部位を有することが好ましい。

【0386】

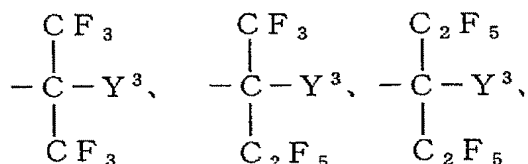
$R^2$ はなかでも炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基であることが好ましい。

【0387】

さらには、 $R^3$ 、 $R^2$ は共にパーフルオロアルキル基であることが好ましく、具体的には、

【0388】

【化66】



【0389】

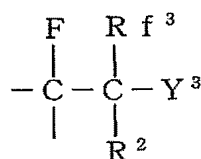
などの部位が好ましい。

【0390】

また更には、下式：

【0391】

【化67】

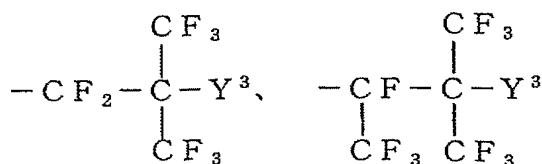


【0392】

(式中、 $R^3$ は炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基； $R^2$ は水素原子、炭素数1～10の炭化水素基および炭素数1～10のエーテル結合を有していても良い含フッ素アルキル基から選ばれるもの)で表される部位を有するものが、水溶性、現像液溶解性の面でより好ましく、具体的には、

【0393】

【化68】



【0394】

などの部位を有するものが好ましい。

【0395】

保護基 $Y^2$ を有する含フッ素重合体(A2)は、フッ素含有率で30質量%以上であることが好ましく、より好ましくは40質量%以上、特に好ましくは50質量%以上である。

【0396】

フッ素含有率が低くなりすぎると、撥水性が低くなったり、吸水性が大きくなりすぎるため好ましくない。

【0397】

一方、フッ素含有率の上限は75質量%であり、好ましくは70質量%、より好ましくは65質量%である。

【0398】

フッ素含有率が高すぎると、被膜の撥水性が高くなり過ぎて、現像液溶解速度を低下させたり、現像液溶解速度の再現性を悪くしたりするため好ましくない。

【0399】

本発明の第二の積層体で最表面のフォトレジスト層(L3)に用いる保護基 $Y^2$ を有する含フッ素重合体(A2)は、前述の親水性官能基Y含有含フッ素重合体(A1)で例示した構造と同様のものが好ましく利用でき、つまり含フッ素重合体(A1)の親水性官能基Yの一部またはすべてが前述の保護基 $Y^2$ の少なくとも1種に置き換えたものであって、その結果ポジ型レジストとしての動作を可能とするものである。

【0400】

具体的には、前述の親水性官能基Y含有含フッ素重合体(A1)のうちの-OH基含有含フッ素重合体の例示のそれぞれに対し、OH基の一部またはすべてを前記酸でOH基に変換できる保護基 $Y^3$ に置き換えたものが好ましく例示できる。

【0401】

また、前述の親水性官能基Y含有含フッ素重合体(A1)のうちの-COOH基含有含フッ素重合体の例示のそれぞれに対し、-COOH基の一部またはすべてを、前記酸で-COOH基に変換できる保護基 $Y^4$ に置き換えたものが好ましく例示できる。

【0402】

保護基含有含フッ素重合体(A2)の好ましい第一は、保護基 $Y^2$  (または $Y^3$ 、 $Y^4$ )を有し、重合体主鎖に脂肪族環状構造の繰返し単位を有する含フッ素重合体である。具体的には前述の式(M-1)、(M-2)の重合体、およびそれらのより具体的な例示の重合体の親水性官能基Yの一部またはすべてを前記例示の保護基 $Y^2$  (または $Y^3$ 、 $Y^4$ )に置き換えたものが好ましい。

【0403】

これらの保護基含有含フッ素重合体(A2)はドライエッチング耐性と透明性に優れる点で好ましく、さらに最表面のフォトレジスト層(L3)に利用することで、レジスト積層体に撥水性、耐水性、防水性の少なくとも1種の特性を付与できるため、液浸リソグラフィプロセスにおいて有用である。

【0404】

さらに、保護基含有含フッ素重合体(A2)の好ましい第二は、保護基 $Y^2$  (または $Y^3$ 、 $Y^4$ )を有する含フッ素エチレン性単量体由来の構造単位を有する重合体である。

【0405】

具体的には前述の式(M-3)、(M-4)の重合体、およびそれらのより具体的な例示の重合体の親水性官能基Yの一部またはすべてを前記例示の保護基 $Y^2$  (または $Y^3$ 、 $Y^4$ )に置き換えたものが好ましい。

【0406】

これらの保護基含有含フッ素重合体(A2)は透明性に優れる点で好ましく、さらに最表面のフォトレジスト層(L3)に利用することで、レジスト積層体に撥水性、耐水性、防水性の少なくとも1種の特性を付与できるため、液浸リソグラフィプロセスにおいて有用である。

【0407】

本発明の第二のレジスト積層体において、フォトレジスト層(L3)は前記保護基 $Y^2$ 含有含フッ素重合体(A2)に加えて、光酸発生剤(B)を含んでなる。

【0408】

光酸発生剤(B)は国際公開公報第01/74916号パンフレットに記載の光酸発生剤(b)と同様のものが同様に好ましく例示でき、本発明でも有効に使用できる。

【0409】

具体的には、光を照射することによって酸またはカチオンを発生する化合物であって、

たとえば有機ハロゲン化合物、スルホン酸エステル、オニウム塩（特に中心元素がヨウ素、イオウ、セレン、テルル、窒素またはリンであるフルオロアルキルオニウム塩など）、ジアゾニウム塩、ジスルホン化合物、スルホンジアジド類など、またはこれらの混合物があげられる。

【0410】

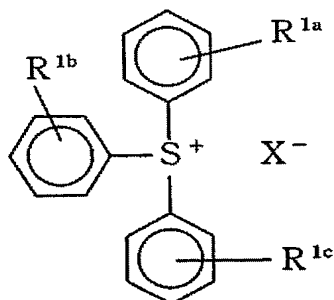
より好ましい具体例としては、つぎのものがあげられる。

【0411】

(1) TPS系:

【0412】

【化69】



【0413】

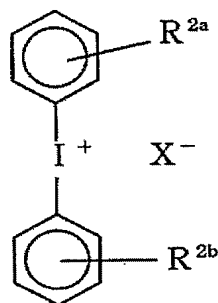
(式中、 $X^-$ は $PF_6^-$ 、 $SbF_6^-$ 、 $CF_3SO_3^-$ 、 $C_4F_9SO_3^-$ など； $R^{1a}$ 、 $R^{1b}$ 、 $R^{1c}$ は同じかまたは異なり、 $CH_3O$ 、 $H$ 、 $t-Bu$ 、 $CH_3$ 、 $OH$ など)

【0414】

(2) DPI系:

【0415】

【化70】

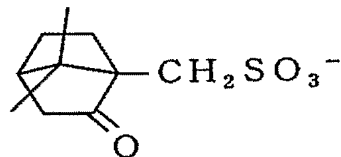


【0416】

(式中、 $X^-$ は $CF_3SO_3^-$ 、 $C_4F_9SO_3^-$ 、 $CH_3-\phi-SO_3^-$ 、 $SbF_6^-$ 、

【0417】

【化71】



【0418】

など； $R^{2a}$ 、 $R^{2b}$ は同じかまたは異なり、 $H$ 、 $OH$ 、 $CH_3$ 、 $CH_3O$ 、 $t-Bu$ など)

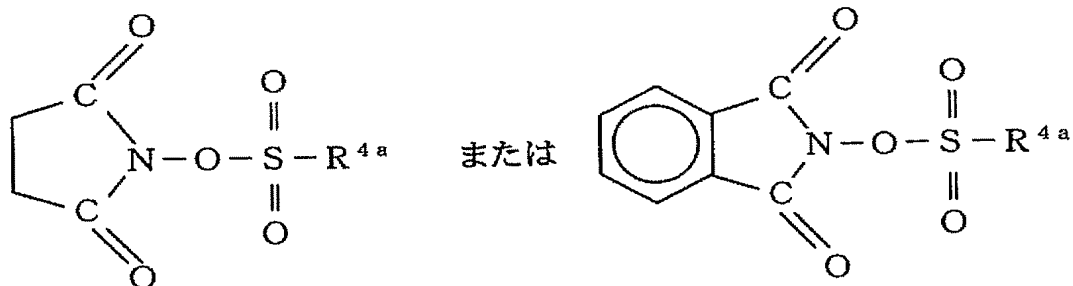
【0419】

(3) スルホネート系:

【0420】



【化 7 2】

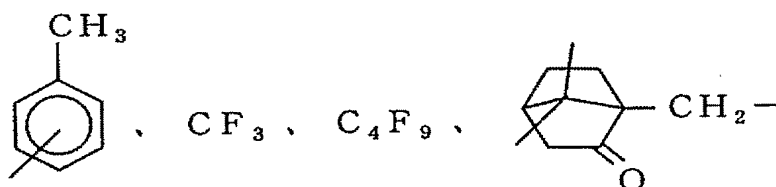


【0 4 2 1】

(式中、 $R^{4a}$ は

【0 4 2 2】

【化 7 3】



【0 4 2 3】

など)

【0 4 2 4】

通常、フォトレジスト層 (L 3) は、例えば保護基  $Y^2$  含有含フッ素重合体 (A 2) と前記光酸発生剤 (B) からなるものを溶剤 (C 2) に溶解させたレジスト組成物を作成し、塗布することによって形成される。

【0 4 2 5】

本発明の第二の積層体でフォトレジスト層 (L 3) を形成するためのレジスト組成物における光酸発生剤 (B) の含有量は、保護基  $Y^2$  含有含フッ素重合体 (A 2) 100 重量部に対して 0.1 ~ 30 重量部が好ましく、さらには 0.2 ~ 20 重量部が好ましく、最も好ましくは 0.5 ~ 10 重量部である。

【0 4 2 6】

光酸発生剤 (B) の含有量が 0.1 重量部より少なくなると感度が低くなり、30 重量部より多く使用すると光酸発生剤が光を吸収する量が多くなり、光が基板まで充分に届かなくなつて解像度が低下しやすくなる。

【0 4 2 7】

フォトレジスト層 (L 3) を形成するためのレジスト組成物には、上記の光酸発生剤 (B) から生じた酸に対して塩基として作用できる有機塩基を添加してもよい。有機塩基は国際公開第 01/74916 号パンフレットに記載のものと同様のものが好ましく例示でき、本発明でも有効に使用できる。

【0 4 2 8】

具体的には、含窒素化合物から選ばれる有機アミン化合物であり、たとえばピリジン化合物類、ピリミジン化合物類、炭素数 1 ~ 4 のヒドロキシアルキル基で置換されたアミン類、アミノフェノール類などがあげられ、特にヒドロキシシル基含有アミン類が好ましい。

【0 4 2 9】

具体例としては、ブチルアミン、ジブチルアミン、トリブチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリアミルアミン、ピリジンなどが好ましくあげられる。

【0 4 3 0】

フォトレジスト層 (L 3) を形成するためのレジスト組成物における有機塩基の含有量は、光酸発生剤 (B) の含有量に対して 0.1 ~ 100 モル% が好ましく、さらに好まし

くは、1～50モル%である。0.1モル%より少ない場合は解像性が低くなり、100モル%よりも多い場合は低感度になる傾向にある。

#### 【0431】

その他、レジスト組成物に、必要に応じて国際公開第01/74916号パンフレットに記載の添加物、たとえば、溶解抑制剤、増感剤、染料、接着性改良剤、保水剤などこの分野で慣用されている各種の添加剤を含有させることもできる。

#### 【0432】

また、本発明の第二の積層体におけるフォトレジスト層(L3)を形成するためのレジスト組成物において、溶剤(C2)は、国際公開公報第01/74916号パンフレットに記載の溶剤(C2)と同様のものが同様に好ましく例示でき、本発明でも有効に使用できる。

#### 【0433】

具体的には、セロソルブ系溶剤、エステル系溶剤、プロピレングリコール系溶剤、ケトン系溶剤、芳香族炭化水素系溶剤、またはこれらの混合溶剤が好ましくあげられる。さらに保護基含有含フッ素重合体(A2)の溶解性を高めるために、 $\text{CH}_3\text{CCl}_2\text{F}$  (HCF C-141b)などの含フッ素炭化水素系溶剤やフッ素アルコール類などのフッ素系溶剤を併用してもよい。

#### 【0434】

これらの溶剤(C2)の量は、溶解させる固形分の種類や塗布する基材、目標の膜厚、などによって選択されるが、塗布のし易さという観点から、フォトレジスト組成物の全固形分濃度が0.5～70重量%、好ましくは1～50重量%となるように使用するのが好ましい。

#### 【0435】

本発明の第二の発明のレジスト積層体において、その層構成の好ましい第一は、基板上に、保護基含有含フッ素重合体(A2)を含むフォトレジスト層(L3)を形成されてなるレジスト積層体(X1)である。

#### 【0436】

これらのレジスト積層体(X1)は、基板上に、本質的にフォトレジスト層(L3)のみを積層したもので、フォトレジスト層(L3)自体、波長193nm以上の紫外線に対して透明性が高く、それらの紫外光を用いるリソグラフィープロセスにおいてポジ型レジストとして働き、良好なパターン形成が可能なものである。さらに液浸リソグラフィーにおいて用いられる水による悪影響を最小限にできる点で好ましい。

#### 【0437】

レジスト積層体(X1)において、フォトレジスト層(L3)の膜厚は、作製するデバイスの種類や目的、それを得るためのエッチングなどのプロセス条件、レジスト層の種類(透明性やドライエッチング耐性の程度など)によって異なり、適宜選択されるが、通常10～5000nm、好ましくは50～1000nm、より好ましくは100～500nmである。

#### 【0438】

本発明の第二の発明のレジスト積層体において、その層構成の好ましい第二は、基材上にあらかじめ形成されたフォトレジスト層(L3-1)上に、保護基含有含フッ素重合体(A2)を含むフォトレジスト層(L3)が形成されてなるレジスト積層体(X2)である。

#### 【0439】

これらのレジスト積層体(X2)は、従来のレジスト材料からなるフォトレジスト層(L3-1)上に、水に対する保護層の役割で保護基含有含フッ素重合体(A2)を含むフォトレジスト層(L3)を積層したもので、フォトレジスト層(L3-1)、(L3)の両層が露光および現像工程によって、同時にパターン形成されるものである。

#### 【0440】

これらのレジスト積層体におけるフォトレジスト層(L3-1)は、従来のフォトレジ

スト組成物を用いて形成される層であり、例えばノボラック樹脂とジアゾナフトキノンを中心成分とするポジ型フォトレジスト（g線、i線リソグラフィー）、ポリヒドロキシスチレンをバインダー樹脂に用いた化学増幅型ポジ型またはネガ型レジスト（KrFリソグラフィー）、側鎖に脂環式構造を有するアクリル系ポリマーやポリノルボルネン構造を有する脂環式重合体などを用いた化学増幅型ポジ型フォトレジスト（ArFリソグラフィー）を成膜して得られる層である。

#### 【0441】

なかでも、本発明の液浸リソグラフィーに用いる場合は、ポリヒドロキシスチレンをバインダー樹脂に用いた化学増幅型ポジ型レジスト、側鎖に脂環式構造を有するアクリル系ポリマーやポリノルボルネン構造を有する脂環式重合体などを用いた化学増幅型ポジ型フォトレジスト、特に側鎖に脂環式構造を有するアクリル系ポリマーやポリノルボルネン構造を有する脂環式重合体などを用いた化学増幅型ポジ型フォトレジストであることが好ましい。

#### 【0442】

レジスト積層体（X2）において、フォトレジスト層（L3）の膜厚は、保護基含有含フッ素重合体（A2）の種類、液浸露光条件、水との接触時間などによって異なり、適宜選択されるが、通常1～500nm、好ましくは10～300nm、より好ましくは20～200nm、特に30～100nmである。

#### 【0443】

レジスト積層体（X2）において、フォトレジスト層（L3-1）の膜厚は、作製するデバイスの種類や目的、それを得るためのエッチングなどのプロセス条件、レジスト層の種類（透明性やドライエッチング耐性の程度など）によって異なり、適宜選択されるが、通常10～5000nm、好ましくは50～1000nm、より好ましくは100～500nmである。

#### 【0444】

このレジスト積層体（X2）は下層のフォトレジスト層（L3-1）が有するリソグラフィー性能（例えば成膜性、感度、解像度、パターン形状）およびドライエッチング耐性などを利用しながら、フォトレジスト層（L3-1）では不十分であった液浸露光時の水に対する問題点を解決できるものである。

#### 【0445】

なお、最表面の保護基含有含フッ素重合体（A2）からなるフォトレジスト層（L3）自体も同様の形状でパターン形成可能であるため、現像後のパターン表面の形態やラフネスなどを向上できる点で好ましい。

#### 【0446】

本発明の第二のレジスト積層体（X1）、（X2）における基板としては、例えばシリコンウェハー；ガラス基板；有機系または無機系反射防止膜が設けられたシリコンウェハーやガラス基板；表面に各種の絶縁膜、電極および配線などが形成された段差を有するシリコンウェハー；マスクブランクス；GaAs、AlGaAs等のIII-V族化合物半導体ウェハーやII-VI族化合物半導体ウェハー；水晶、石英またはリチウムタンタレート等の圧電体ウェハーなどがあげられる。

#### 【0447】

また、いわゆる基板の上にて限定されるものではなく、基板上の導電膜あるいは絶縁膜など所定の層の上に形成されてよい。また、かかる基板上に例えばBrewer Science社製のDUV-30、DUV-32、DUV-42、DUV-44などの反射防止膜（下層反射防止層）を施すことも可能であるし、基板を密着性向上剤によって処理しても良い。

#### 【0448】

基材にフォトレジスト層（L3）を形成する方法、フォトレジスト層（L3-1）上にフォトレジスト層（L3）を設けてレジスト積層体を形成する方法、さらにはそのフォトレジスト積層体（X1）、（X2）を用いて液浸露光により微細パターンを形成する方法については、前述のフォトレジスト層（L1）上に保護層（L2）を設けてレジスト積層

体を形成する方法、さらにはそのフォトリジスト積層体を用いて液浸露光により微細パターンを形成する方法が同様に採用できる。

【0449】

たとえばレジスト積層体(X1)については、従来のレジスト層形成法および液浸露光を含む工程を行うことにより微細パターンが形成可能である。

【0450】

またレジスト積層体(X2)については、前述のフォトリジスト層(L1)の代わりにフォトリジスト層(L3-1)を、保護層(L2)の代わりにフォトリジスト層(L3)を用い、同様にしてレジスト積層体を形成でき、それらレジスト積層体を用い、同様にして、液浸露光を含む工程を行うことにより微細パターンが形成可能である。

【実施例】

【0451】

つぎに合成例、実験例、実施例などをあげて本発明を具体的に説明するが、本発明はかかる具体例のみに限定されるものではない。

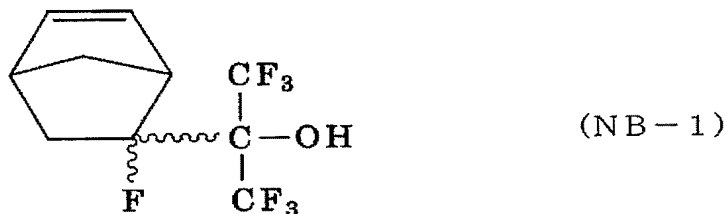
【0452】

合成例1 (TFEとOH基含有含フッ素ノルボルネンとの共重合体の合成)

バルブ、圧力ゲージ、攪拌器および温度計を備えた500mlのオートクレープにOH基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NB-1)：

【0453】

【化74】



【0454】

の35.0g、HCFCl-141bの250ml、ビス(4-tert-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート(TCP)の6.5gを入れ、ドライアイス/メタノール液で冷却しながら系内を窒素ガスで充分置換した。ついでバルブよりテトラフルオロエチレン(TFE)の52.0gを仕込み、40℃にて12時間、攪拌して反応させた。反応の進行と共にゲージ圧は反応前の0.96MPaG(9.7kgf/cm<sup>2</sup>G)から0.91MPaG(9.2kgf/cm<sup>2</sup>G)まで低下した。

【0455】

未反応モノマーを放出したのち、重合溶液を取り出し濃縮後ヘキサンで再沈殿させ、共重合体を分離した。恒量になるまで真空乾燥を行い、共重合体6.0gを得た。

【0456】

この共重合体の組成比は、<sup>1</sup>H-NMRおよび<sup>19</sup>F-NMR分析の結果より、TFE/前記OH基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NB-1)=50/50モル%であった。

【0457】

GPC分析による数平均分子量は5500であった。

【0458】

なお、物性の評価に使用した装置および測定条件は以下のとおりである。

【0459】

(1) NMR

NMR測定装置：BRUKER社製

<sup>1</sup>H-NMR測定条件：300MHz (テトラメチルシラン=0ppm)

<sup>19</sup>F-NMR測定条件：282MHz (トリクロロフルオロメタン=0ppm)

【0460】

(2) 数平均(重量平均)分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)により、東ソー(株)製のGPC HLC-8020を用い、Shodex社製のカラム(GPC KF-801を1本、GPC KF-802を1本、GPC KF-806Mを2本直列に接続)を使用し、溶媒としてテトラヒドロフラン(THF)を流速1ml/分で流して測定したデータより算出する。

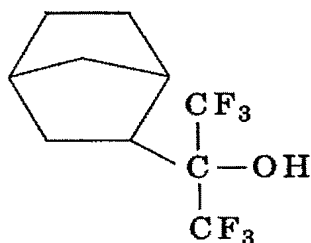
## 【0461】

合成例2 (TFEとOH基含有含フッ素ノルボルネンとの共重合体の合成)

合成例1においてOH基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NB-1)に代えて、OH基含有ノルボルネン(NB-2)：

## 【0462】

## 【化75】



(NB-2)

## 【0463】

の32.5gを用いた以外は合成例1と同様にして重合反応、ポリマーの単離、精製を行い、共重合体4.5gを得た。

## 【0464】

この共重合体の組成比は、 $^1\text{H-NMR}$ および $^{19}\text{F-NMR}$ 分析の結果より、TFE/OH基含有ノルボルネン(NB-2) = 50/50モル%であった。

## 【0465】

GPC分析による数平均分子量は3800であった

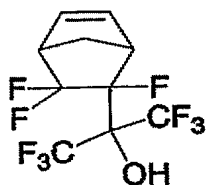
## 【0466】

合成例3 (TFEとOH基含有含フッ素ノルボルネンとの共重合体の合成)

合成例1において、OH基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NB-1)に代えてOH基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NB-3)：

## 【0467】

## 【化76】



(NB-3)

## 【0468】

を40.0g用いた以外は合成例1と同様にして反応を行い、同様にしてポリマーを分離精製し、共重合体5.5gを得た。

## 【0469】

この共重合体の組成比は $^1\text{H-NMR}$ 、 $^{19}\text{F-NMR}$ 分析の結果より、TFE/OH基含有含フッ素ノルボルネン(NB-3) = 50/50モル%であった。

## 【0470】

GPCによる数平均分子量は3500であった。

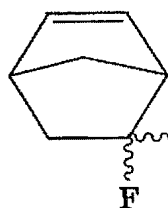
## 【0471】

合成例4 (TFEと $-\text{COOC}(\text{CH}_3)_3$ 基含有含フッ素ノルボルネンとの共重合体の合成)

300 mLのオートクレーブに、 $-\text{COOC}(\text{CH}_3)_3$ 基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NBC-1P):

【0472】

【化77】



(NBC-1P)

【0473】

の15.9 g、 $\text{HCFCl}-141\text{b}$ の140 mL、ビス(4-tert-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート(TCP)の1.0 gを入れ、ドライアイス/メタノール液で冷却しながら系内を窒素ガスで充分置換した。ついでバルブよりテトラフルオロエチレン(TFE)30.0 gを仕込み、40℃にて12時間、振とうして反応させた。反応の進行と共にゲージ圧は反応前の1.00 MPaG(10.2 kgf/cm<sup>2</sup>G)から0.94 MPaG(9.6 kgf/cm<sup>2</sup>G)まで低下した。

【0474】

未反応モノマーを放出したのち、重合溶液を取り出しメタノールで再沈殿させ、共重合体を分離した。恒量になるまで真空乾燥を行い、共重合体8.5 gを得た。

【0475】

この共重合体の組成比は、<sup>19</sup>F-NMR分析の結果より、TFE/ $-\text{COOC}(\text{CH}_3)_3$ 基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NBC-1P)=50/50モル%であった。

【0476】

GPC分析による数平均分子量は4800であった。

【0477】

合成例5(ノルボルネンとTFEとtert-ブチル- $\alpha$ -フルオロアクリレートとの共重合体の合成)

300 mLのオートクレーブに2-ノルボルネンの10.5 g、tert-ブチル- $\alpha$ -フルオロアクリレートの9.8 g、 $\text{HCFCl}-141\text{b}$ の140 mL、ビス(4-tert-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート(TCP)の0.5 gを入れ、ドライアイス/メタノール液で冷却しながら系内を窒素ガスで充分置換した。ついでバルブよりテトラフルオロエチレン(TFE)36.0 gを仕込み、40℃にて12時間、振とうして反応させた。反応の進行と共にゲージ圧は反応前の1.06 MPaG(10.8 kgf/cm<sup>2</sup>G)から0.88 MPaG(9.0 kgf/cm<sup>2</sup>G)まで低下した。

【0478】

未反応モノマーを放出したのち、重合溶液を取り出しメタノールで再沈殿させ、共重合体を分離した。恒量になるまで真空乾燥を行い、共重合体20.9 gを得た。

【0479】

この共重合体の組成比は、<sup>1</sup>H-NMRおよび<sup>19</sup>F-NMR分析の結果より、TFE/2-ノルボルネン/tert-ブチル- $\alpha$ -フルオロアクリレート=31/30/39モル%であった。

【0480】

GPC分析による数平均分子量は9800であった。

【0481】

合成例6(脱保護反応によるTFE、 $-\text{COOH}$ 基含有含フッ素ノルボルネンおよび $-\text{COOC}(\text{CH}_3)_3$ 基含有含フッ素ノルボルネンとの共重合体の合成)

100 mLのナス型フラスコに合成例4で得た保護基含有含フッ素重合体の5 gを塩化メチレン80 gに溶解させ、トリフルオロ酢酸の4 gを加え、室温にて12時間攪拌した。反応終了後、過剰のトリフルオロ酢酸と塩化メチレンを減圧留去した。残った固体成分

を蒸留水で洗った後、テトラヒドロフランに溶かしヘキサンにて再沈殿および乾燥し、共重合体を単離した。

【0482】

この共重合体の組成比は、 $^1\text{H}$ -NMR分析、 $^{19}\text{F}$ -NMR分析により、TFE/—COOH基含有含フッ素ノルボルネン/—COOC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>基含有含フッ素ノルボルネン = 50/5/45 モル%であった。

【0483】

合成例 7 (脱保護反応による、TFE、—COOH基含有含フッ素ノルボルネンおよび—COOC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>基含有含フッ素ノルボルネンとの共重合体の合成)

合成例 6 においてトリフルオロ酢酸を 16 g 用いた以外は合成例 6 と同様にして、合成例 4 で得た保護基含有含フッ素重合体の脱保護反応および重合体の単離を行った。

【0484】

この共重合体の組成比は、 $^1\text{H}$ -NMR分析、 $^{19}\text{F}$ -NMR分析により、TFE/—COOH基含有含フッ素ノルボルネン/—COOC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>基含有含フッ素ノルボルネン = 50/37.5/12.5 モル%であった。

【0485】

合成例 8 (脱保護反応による 2-ノルボルネン、TFE、tert-ブチル-αフルオロアクリレートおよびαフルオロアクリル酸との共重合体の合成)

100 ml のナス型フラスコに合成例 5 で得た保護基含有含フッ素重合体の 5 g を塩化メチレン 80 g に溶解させ、トリフルオロ酢酸の 4 g を加え、室温にて 12 時間攪拌した。反応終了後、過剰のトリフルオロ酢酸と塩化メチレンを減圧留去した。残った固体成分を蒸留水で洗った後、テトラヒドロフランに溶かしヘキサンにて再沈殿および乾燥し、共重合体を単離した。

【0486】

この共重合体の組成比は、 $^1\text{H}$ -NMR分析、 $^{19}\text{F}$ -NMR分析により、TFE/2-ノルボルネン/αフルオロアクリル酸/tert-ブチル-αフルオロアクリレート = 31/30/13/26 モル%であった。

【0487】

合成例 9 (脱保護反応による 2-ノルボルネン、TFE、tert-ブチル-αフルオロアクリレートおよびαフルオロアクリル酸との共重合体の合成)

合成例 8 においてトリフルオロ酢酸を 16 g 用いた以外は合成例 6 と同様にして、合成例 4 で得た保護基含有含フッ素重合体の脱保護反応および重合体の単離を行った。

【0488】

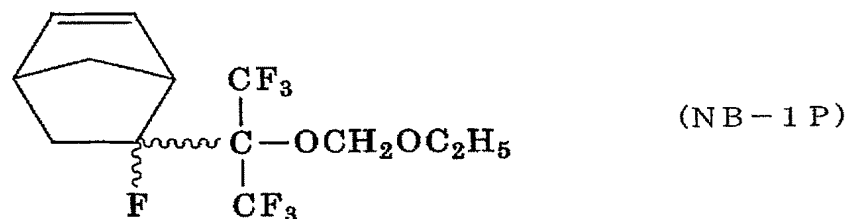
この共重合体の組成比は、 $^1\text{H}$ -NMR分析、 $^{19}\text{F}$ -NMR分析により、TFE/2-ノルボルネン/αフルオロアクリル酸/tert-ブチル-αフルオロアクリレート = 31/30/33/6 モル%であった。

合成例 10 (TFE と —OH 基含有含フッ素ノルボルネン誘導体 (NB-1) と —OCH<sub>2</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> 基含有含フッ素ノルボルネン誘導体 (NB-1P) との共重合体の合成)

バルブ、圧力ゲージ、攪拌器および温度計を備えた 500 ml のオートクレープに —OH 基含有含フッ素ノルボルネン誘導体 (NB-1) の 24.5 g と —OCH<sub>2</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> 基含有含フッ素ノルボルネン誘導体 (NB-1P) :

【0489】

【化 78】



## 【0490】

の7.4 g、HCF<sub>3</sub>-141bの250 ml、ビス(4-tert-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート(TCP)の6.5 gを入れ、系内を窒素ガスで充分置換した。ついでバルブよりTFE 52.0 gを仕込み、40℃にて12時間攪拌して反応させた。

## 【0491】

未反応モノマーを放出したのち、重合溶液を取り出し濃縮後ヘキサンで再沈殿させ、共重合体を分離した。恒量になるまで真空乾燥を行い、共重合体7.2 gを得た。

## 【0492】

この共重合体の組成比は、<sup>1</sup>H-NMRおよび<sup>19</sup>F-NMR分析の結果より、TFE/—OH基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NB-1)/—OCH<sub>2</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>基含有含フッ素ノルボルネン誘導体(NB-1P)=50/40/10モル%であった。

## 【0493】

GPC分析による数平均分子量は3200であった。

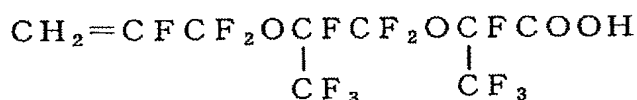
## 【0494】

合成例11(親水性官能基Yが—COOHである含フッ素重合体の合成)

攪拌装置および温度計を備えた100 mlのガラス製四つ口フラスコに、パーフルオロ—(9,9-ジハイドロ—2,5-ビストリフルオロメチル—3,6-ジオキサー—8—ノネン酸:

## 【0495】

## 【化79】

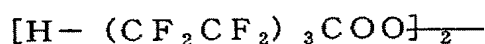


## 【0496】

を21.1 gと

## 【0497】

## 【化80】



## 【0498】

の8.0重量%パーフルオロヘキサン溶液を21.6 g入れ、充分に窒素置換を行ったのち、窒素雰囲気下20℃で24時間重合反応を行ったところ、高粘度の固体が生成した。

## 【0499】

得られた固体をアセトンに溶解させたものをn-ヘキサンに注ぎ、分離、真空乾燥させ、無色透明な重合体17.6 gを得た。

## 【0500】

この重合体を<sup>19</sup>F-NMR分析、<sup>1</sup>H-NMR分析およびIR分析により分析したところ、上記含COOH基含有含フッ素アリルエーテルの構造単位のみからなる含フッ素重合体であった。

## 【0501】

GPC分析による数平均分子量は22,000であった。

## 【0502】

合成例12(親水性官能基YがOH基である含フッ素重合体の合成)

合成例11においてパーフルオロ—(9,9-ジハイドロ—2,5-ビストリフルオロメチル—3,6-ジオキサー—8—ノネン酸)に代えて、(1,1,9,9-テトラハイドロ—2,5-ビストリフルオロメチル—3,6-ジオキサー—8—ノネノール):

## 【0503】



## 【化 8 1】



## 【0504】

の 20.4 g を用いた以外は合成例 11 と同様にして、重合反応および重合体の単離を行い、無色透明な重合体 17.1 g を得た。

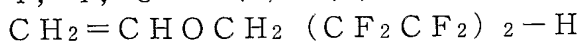
## 【0505】

$^{19}\text{F}$ -NMR、 $^1\text{H}$ -NMR 分析により分析したところ、上記 OH 基含有含フッ素アリルエーテルの構造単位のみからなる含フッ素重合体であった。

## 【0506】

合成例 13 (親水性官能基 Y が COOH 基である含フッ素重合体の合成)

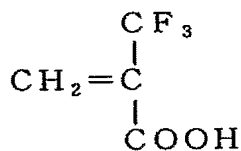
攪拌装置および温度計を備えた 100 ml のガラス製四つ口フラスコに、1, 1, 2, 4, 4, 8-ヘキサヒドロ-3-オキサー-1-オクテン:



を 5.0 g と酢酸エチルを 50 g、アゾビスイソブチロニトリル (AIBN) を 0.03 g 入れ、系内を窒素置換したのち、窒素気流下に 2-(トリフルオロメチル) アクリル酸:

## 【0507】

## 【化 8 2】



## 【0508】

を 5 g 仕込み、60℃にて攪拌させながら反応を行った。

## 【0509】

得られた反応溶液を取り出し、ついでヘキサン溶剤で再沈殿させることにより固形分を分離した。この固形分を恒量になるまで真空乾燥し、白色粉末状の共重合体 9.1 g を得た。

## 【0510】

この共重合体の組成比は、 $^1\text{H}$ -NMR および  $^{19}\text{F}$ -NMR により分析したところ、パーフルオロー (1, 1, 2, 4, 4, 8-ヘキサヒドロ-3-オキサー-1-オクテン) / 2-(トリフルオロメチル) アクリル酸 = 50/50 モル%であった。

## 【0511】

また GPC 分析による数平均分子量は 87,000 であった。

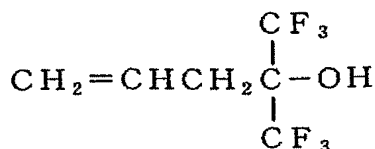
## 【0512】

合成例 14 (親水性官能基 Y が OH 基である含フッ素重合体の合成)

バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた 100 ml 内容量のステンレススチール製オートクレーブに、1, 1-ビストリフルオロメチル-3-ブテン-1-オール:

## 【0513】

## 【化 8 3】



## 【0514】

を 5.2 g と  $\text{CH}_3\text{CCl}_2\text{F}$  (HCFCl-141b) を 30 ml、n-ヘプタフルオロブ

チリルパーオキサイド (HBP) の 10 モル% パーフルオロヘキサン溶液を 10 g 入れ、ドライアイス/メタノール溶液で冷却しながら系内を窒素ガスで充分置換した。ついでバルブからテトラフルオロエチレン (TFE) を 10 g 仕込み、30℃にて振とうさせながら反応を行った。反応中は、系内のゲージ圧に変化はなく (反応前 9.0 MPaG)、20 時間後も 9.0 MPaG であった。

【0515】

反応開始 20 時間後に未反応モノマーを放出し、析出した固形物を取り出し、アセトンに溶解させ、ついでヘキサン溶剤で再沈殿させることにより固形分を分離精製した。この固形分を恒量になるまで真空乾燥し、共重合体 3.0 g を得た。

【0516】

この共重合体の組成比は、 $^1\text{H}$ -NMR および  $^{19}\text{F}$ -NMR により分析したところ、1, 1-ビストリフルオロメチル-3-ブテン-1-オール/テトラフルオロエチレン = 50/50 モル% であった。

【0517】

GPC 分析による数平均分子量は 4,900 であった。

【0518】

実験例 1 (含フッ素重合体の溶剤溶解性の確認)

合成例 1~14 でそれぞれ得た親水性官能基を有する含フッ素重合体を用いて、表 1 に示す各種溶剤への溶解性を確認した。

【0519】

表 1 に示す各溶剤に各含フッ素重合体を重合体濃度が 5 質量% となるように混合し、攪拌を行いながら室温で 24 時間放置し、溶液の外観を観測した。評価は、つぎの基準で行った。結果を表 1 に示す。

○: 完全に溶解し、透明で均一な溶液となった。

×: 一部または全く不溶で、不透明な溶液であった。

【0520】

【表 1】

表 1

	純水	メタノール	エタノール	PGMEA
合成例 1	×	○	○	○
合成例 2	×	○	○	○
合成例 3	×	○	○	○
合成例 4	×	×	×	○
合成例 5	×	×	×	○
合成例 6	×	×	×	○
合成例 7	×	○	○	○
合成例 8	×	×	×	○
合成例 9	×	○	○	○
合成例 10	×	×	×	○
合成例 11	○	○	○	○
合成例 12	×	○	○	○
合成例 13	○	○	○	○
合成例 14	×	○	○	○

PGMEA: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

## 【0521】

実験例 2 (親水性官能基含有単量体の pKa の測定)

合成例 1~3、7、9、および 11~14 でそれぞれ用いた親水性官能基含有単量体について、以下の方法で親水性基の pKa を測定算出した。

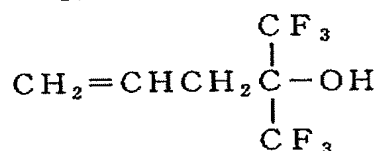
## 【0522】

(pKa の測定算出方法)

1, 1-ビストリフルオロメチル-3-ブテン-1-オール (合成例 14 で使用):

## 【0523】

## 【化 84】



## 【0524】

を例にして測定算出法を記載する。

## 【0525】

水/アセトン=10/15 ml 溶液に  $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$  を 0.7865 g 入れ、室温下攪拌した。均一溶液であることを確認した後、0.2 mol/L の NaOH 溶液で滴定を行った。滴定曲線は、0.15 ml ずつ NaOH 溶液を滴下し、そのときの pH を記録して得た。滴定曲線の変曲点 (滴定曲線の微分値 =  $d\text{pH}/d\text{ml}$  の最大値) から等量点を決定した。この場合、等量点は 14.5 ml であった。この半分の値 7.25 ml での pH を滴定曲線から読み取ると、10.58 であった。あらかじめブラン

クで測定した水/アセトン溶液と水溶液の滴定曲線から、7.25 ml 滴下時の液間電位差に由来する pH 差は 1.29 であった。よって、 $10.98 - 1.29 = 9.69$  から、この  $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$  の  $\text{pK}_a$  を 9.69 と決定した。

【0526】

同様の操作で、1.0865 g の  $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$  を滴定した場合、等量点は 20.15 ml、1/2 等量点は 10.08 ml となり、1/2 等量点での pH は 10.78 となった。10.08 ml での両溶液間の pH 差は 1.14 となり、 $10.78 - 1.14 = 9.64$  から、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$  の  $\text{pK}_a$  を 9.64 と決定した。

【0527】

滴定溶液を約 0.05 mol / NaOH 溶液に代えて同様の操作を行ったとき、0.115 g の  $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$  の等量点は 8.00 ml となり、1/2 等量点は 4.00 ml、このときの pH は 10.92 となった。4.00 ml での両溶液間の pH 差は 1.38 となり、 $10.92 - 1.38 = 9.54$  から、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$  の  $\text{pK}_a$  を 9.54 と決定した。

【0528】

この3回の実験から、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$  の  $\text{pK}_a$  を 9.6 とした。

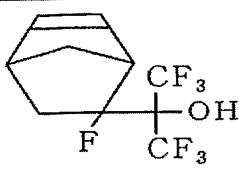
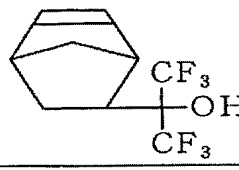
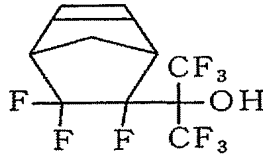
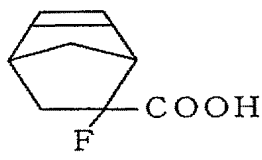
【0529】

表2に示す各種 OH 基含有含フッ素エチレン性単量体について上記と同様な方法で  $\text{pK}_a$  を測定した。結果を表2に示す。

【0530】

【表 2】

表 2

	親水性官能基含有単量体	pKa
合成例 1		9.0
合成例 2		10.2
合成例 3		8.3
合成例 7		3.8
合成例 9	$\text{CH}_2=\text{CF}-\text{COOH}$	3.4
合成例 11	$\text{CH}_2=\text{CFCF}_2\text{OC}(\text{CF}_3)\text{CF}_2\text{OC}(\text{CF}_3)\text{COOH}$	3.6
合成例 12	$\text{CH}_2=\text{CFCF}_2\text{OC}(\text{CF}_3)\text{CF}_2\text{OC}(\text{CF}_3)\text{CH}_2\text{OH}$	12.6
合成例 13	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CF}_3)\text{COOH}$	3.9
合成例 14	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OH}$	9.6

## 【0531】

実験例 3 (塗布用組成物の調製)

(1) 合成例 1~3、7、9、および 11~14 で得た各種親水性官能基含有含フッ素重合体をメタノールに 5 重量%濃度となるように溶解した後、孔径 0.2 μm サイズのファイ

ルターで濾過して均一な塗布用組成物を得た。

【0532】

(2) 合成例 4～6、8 および 10 で得た各種親水性官能基含有含フッ素重合体を PGM EA に 5 重量%濃度となるように溶解した後、孔径 0.2  $\mu$ m サイズのフィルターで濾過して均一な塗布用組成物を得た。

【0533】

実験例 4 (193 nm での透明性の測定)

(1) コーティング

MgF<sub>2</sub>の基板の上に、実験例 3 で得た各塗布用組成物をスピンコーターを用い乾燥後の膜厚が 100 nm となるように調整しながら塗布した。塗布後 100℃で 5 分間焼成し、透明な被膜を作製した。

【0534】

(2) 真空紫外領域の透明性測定

(2-1) 測定装置

- ・瀬谷一波岡型分光装置 (高エネルギー研究機構: BL-7B)
- ・スリット 7/8-7/8
- ・検出器 PMT
- ・グレーティング (GII: ブレーズ波長 160 nm、1200 本/mm)

【0535】

光学系は、H. Namba らの Rev. Sic. Instrum., 60 (7)、1917 (1989) を参照。

【0536】

(2-2) 透過スペクトルの測定

各塗布用組成物から (1) の方法で得た MgF<sub>2</sub> 基板の上に形成した被膜の透過スペクトルを上記の装置を用いて測定した。

【0537】

193 nm における透過率と被膜の膜厚から分子吸光係数を算出した。結果を表 3 に示す。

【0538】

実験例 5 (現像液溶解性の測定)

つぎの水晶振動子法 (QCM 法) により現像液溶解速度 (nm/sec) を測定した。結果を表 3 に示す。

【0539】

(1) 試料の作製:

金で被覆された直径 24 mm の水晶振動子板に実験例 3 で調製した塗布用組成物のそれぞれを塗布し乾燥後、約 100 nm の被膜を作製した。

【0540】

(2) 現像液溶解速度の測定:

膜厚は水晶振動子板の振動数から換算して算出し測定する。

【0541】

上記で作製した含フッ素重合体を塗布した水晶振動子板を標準現像液である 2.38 重量%濃度のテトラメチルアンモニウムヒドロキサイド (TMAH) 水溶液に浸し、浸漬させた時点から時間に対する被膜の膜厚変化を振動数の変化により測定し、単位時間あたりの溶解速度 (nm/sec) を算出した (参考文献: Advances in Resist Technology and Proceedings of SPIE Vol. 4690, 904(2002))。

【0542】

【表 3】

表 3

	193 nmでの吸光係数 ( $\mu\text{m}^{-1}$ )	現像液溶解速度 (nm/sec)
合成例 1	0.30	190
合成例 2	0.32	65
合成例 3	0.33	70
合成例 4	0.55	不溶
合成例 5	0.38	不溶
合成例 6	0.52	不溶
合成例 7	0.48	600
合成例 8	0.35	不溶
合成例 9	0.33	400
合成例 10	0.31	不溶
合成例 11	0.20	150
合成例 12	0.21	不溶
合成例 13	0.30	1000
合成例 14	0.25	300

## 【0543】

実施例 1 (レジスト積層体の形成)

(1) フォトレジスト層 (L1) の形成

A r F リソグラフィー用フォトレジスト T A r F - P 6 0 7 1 (東京応化工業 (株) 製) を、スピンコーターにて、8 インチのシリコン基板上に回転数を変えながら 200 ~ 300 nm の膜厚に調整して塗布した後、130℃で60秒間プリベークしてフォトレジスト層 (L1) を形成した。

## 【0544】

(2) 保護層 (L2) の形成

上記 (1) で形成したフォトレジスト層 (L1) 上に、実験例 3 の (1) で得た親水性基含有含フッ素重合体 (合成例 1 ~ 3、7、9 および 11 ~ 14) を含む塗布用組成物を、スピンコーターで、初めに 300 rpm で 3 秒間、ついで 4000 rpm で 20 秒間ウェハーを回転させ膜厚約 100 nm に調整しながら保護層 (L2) を形成し、フォトレジスト積層体を形成した。

## 【0545】

(3) 対水接触角の測定

上記 (2) で得たレジスト積層体のうち合成例 1 ~ 3 の重合体を含む塗布用組成物を用いて作製した積層体の表面について、室温にて、接触角計を用いて、純水に対する接触角を測定した。結果を表 4 に示す。

## 【0546】

(4) 現像液溶解性の確認

さらに、上記 (2) で得たレジスト積層体のすべてについて、テトラメチルアンモニウ

ムヒドロキサイド 2.38 重量%の現像液で温度 23℃、時間 60 秒間で静止パドル現像を行った後純水リンスを行った。

【0547】

その結果、いずれの塗布用組成物を使用した場合にも保護層 (L2) が選択的に除去されたことが確認できた。

【0548】

実施例 2 (レジスト積層体の作製)

(1) レジスト組成物の調製

合成例 6、8 および 10 で得た保護基含有含フッ素重合体 (A2) のそれぞれについて含フッ素共重合体 100 重量部に光酸発生剤としてのトリフェニルスルホニウム・トリフルオロメチルスルホネートの 2 重量部を添加し、2-ヘプタノン (MAK) に溶解させ、ポリマー濃度 10 重量%のレジスト組成物を調製した。

【0549】

(2) フォトレジスト層 (L3-1) の形成

ArF リソグラフィ用フォトレジスト TArF-P6071 (東京応化工業 (株) 製) を、スピンコーターにて、8 インチのシリコン基板上に回転数を変えながら 200~300 nm の膜厚に調整して塗布した後、130℃で 60 秒間プリベークしてフォトレジスト層 (L3-1) を形成した。

【0550】

(3) フォトレジスト層 (L3) の形成

上記 (2) で形成したフォトレジスト層 (L3-1) 上に、上記 (1) で得た保護基含有含フッ素重合体 (合成例 6、8 および 10) を含むレジスト組成物を、スピンコーターで、初めに 300 rpm で 3 秒間、ついで 4000 rpm で 20 秒間ウェハーを回転させ膜厚約 100 nm に調整しながらフォトレジスト層 (L3) を形成し、フォトレジスト積層体を形成した。

【0551】

(4) 対水接触角の測定

上記 (3) で得たレジスト積層体のうち合成例 10 の重合体を含む塗布用組成物を用いて作製した積層体の表面について、室温にて、接触角計を用いて、純水に対する接触角を測定した。結果を表 4 に示す。

【0552】

【表 4】

表 4

	最外層の含フッ素重合体	対水接触角 (度)
実施例 1	合成例 1	77
	合成例 2	73
	合成例 3	92
実施例 2	合成例 10	75

【図面の簡単な説明】

【0553】

【図 1】本発明の第一のレジスト積層体の形成方法および液浸露光微細パターン形成方法の各工程 (a) ~ (e) を説明するための概略図である。

【符号の説明】

【0554】

L0 基板

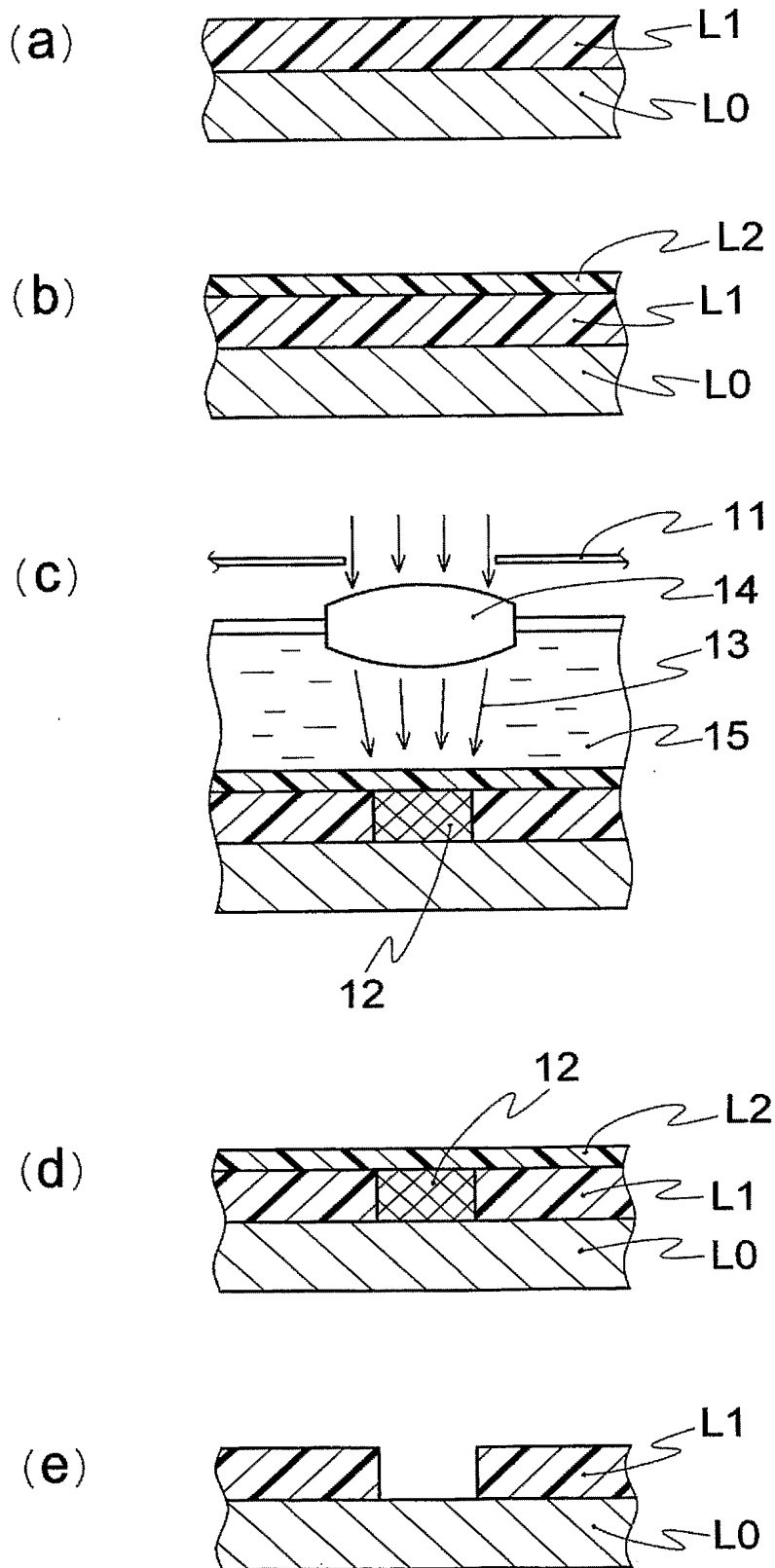
L1 フォトレジスト層



- L 2 保護層
- 1 1 マスク
- 1 2 露光領域
- 1 3 エネルギー線
- 1 4 縮小投影レンズ
- 1 5 純水

【書類名】 図面

【図 1】



## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 193 nm以上の露光光に対して透明で、さらに液浸露光時において、目的の形状の微細パターンを欠陥なくかつ再現良く形成可能なレジスト積層体を提供する。

【解決手段】 基材上にフォトリソ層（L1）と透明な保護層（L2）を有し、該保護層（L2）が積層体の最表面に形成するレジスト積層体であって、保護層（L2）が波長193 nm以上の紫外光での吸光係数が $1.0 \mu\text{m}^{-1}$ 以下、現像液溶解速度が50 nm/sec以上、かつ純水に対する溶解速度が10 nm/min以下であるレジスト積層体。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 4 - 0 4 5 0 1 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 2 8 5 3 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号 梅田センタービル

氏 名

ダイキン工業株式会社